

® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

① Offenlegungsschrift ② DE 10145162 A 1

Aktenzeichen:

101 45 162.8

② Anmeldetag:

13. 9.2001

43 Offenlegungstag:

10. 4. 2003

(5) Int. CI.⁷:

C 01 B 33/18

G 03 G 9/08

C 08 L 83/02

7) Anmelder:

Wacker-Chemie GmbH, 81737 München, DE

② Erfinder:

Barthel, Herbert, Dipl.-Chem. Dr., 84547 Emmerting, DE; Heinemann, Mario, Dipl.-Chem. Dr., 84489 Burghausen, DE; Grünwald, Franz, 84533 Haiming, DE; Völkel, Ute, Dipl.-Ing., 84489 Burghausen, DE; Maginot, Helmut, Dipl.-Ing., 84508 Burgkirchen, DE

56) Entgegenhaltungen:

DE 22 11 377 C2
DE 23 44 388 B2
DE 197 56 831 A1
DE 196 01 415 A1
EP 05 79 049 B1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (54) Kieselsäure mit geringem Gehalt an Kieselsäure-Silanolgruppen
- Silylierte Kieselsäure mit einer Dichte an SiOH pro nm² kleiner als 0,6, bezogen auf die Oberfläche nach BET-Verfahren (DIN 66131 und 66132).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine silylierte Kieselsäure und Verfahren zur Herstellung dieser Kieselsäure.

[0002] Silvlierte Kieselsäuren mit einem Restsilanolgehalt größer 25% des Silanolgruppengehaltes der Ausgangskieselsäure, was einer Dichte an SiOH pro nm² kleiner als 0,6 bezogen auf die Oberfläche nach BET-Verfahren (DIN 66131 und 66132) entspricht, haben folgende Nachteile:

Der Restsilanolgehalt über 25% führt über Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Silanolgruppen der Kieselsäureobefläche zu starken Wechselwirkungen zwischen den Kieselsäure-Partikeln und damit zu einer starken Verdickungswirkung, die vor allem für das Erreichen hoher Füllgrade in Polymer- und Harzsysteme störend bei der Verarbeitung ist. [0003] In Pulversystemen führt ein Restsilanolgehalt über 25% zu Partikelwechselwirkungen und damit Reagglomeration und Separation. Dies beeinträchtigt in negativer Hinsicht die Eigenschaften Lagerstabilität des Fließverhaltens und der Triboelektrizität von Pulversystem, wie Pulverharzen und Tonern.

[0004] Bereits bekannte Verfahren zur Belegung von KIESELSÄURE mit Organosiliciumverbindungen beruhen nach dem Stand der Technik auf der Zugabe von Silyliermittel. Dies setzt voraus, dass die Silyliermittel ausreichende Reaktivität aufweisen. Dies ist im allgemeinen der Fall, wenn diese Silyliermittel am Siliciumatom reaktive Gruppen aufweisen, wie bekanntermaßen Halogenid-Reste (Cl, Br), Alkoxy-Reste (OR) oder Amino-Reste (-N-R) oder Silazanreste (-N-Si-). Unter technischen Bedingungen werden oft, aus Gründen der Reaktionsbeschleunigung, und damit Wirtschaftlichkeit, protische Lösemittel, wie Wasser, zugesetzt. Dies kann zu Nebenreaktionen führen, die in der Bildung stabiler Siloxanbindungen, wie Si-O-Si münden, die unter den Reaktionbedingungen der Standes der Technik, nicht oder wenig reaktiv sind und somit unter technischen Bedingungen der Silylierreaktion nicht mehr zur Verfügung stehen. Letztlich führt dies zu einem minderen Silylierungsgrad als angestrebt und zu einer minderen Reaktionsausbeute als erwartet.

[0005] Bereits bekannte Versahren zur Herstellung von pyrogener Kieselsäure mit Organosiliciumverbindungen beruhen auf dem Einsatz eines Rohstoffes pyrogene Kieselsäure, z. B. nach EP 0 855 368 A1 und der darin zitierten Literatur, die in einem Reinigungsschritt von anhastendem Chlorwasserstoff durch zusätzliche Zugabe von Wasser oder Wasserdampf gereinigt wird. Nach dem Stand der Technik führt die zusätzlich Behandlung mit Wasser zu einer verbesserten Reinigung der Kieselsäure, aber auch zugleich zu einer erhöhten Oberslächen-Dichte an Hydroxylgruppen, die an Oberslächesiliciumatome gebunden sind, sogenannten Silanolgruppen. Üblicherweise wird diese erhöhte Oberslächensilanolgruppendichte mit einer erhöhten Reaktivität der so behandelten pyrogenen Kieselsäure in Verbindung gebracht.

[0006] Überraschenderweise wird nun gefunden, dass die erhöhte Silanolgruppendichte auf der hydrophilen Ausgangs-Kieselsäure für das Erreichen eines hohen Silyliergrades, d. h. eines hohen Bedeckungsgrades mit Silyliermittel und einer hohen Ausbeute der Umsetzung der Oberflächensilanolgruppen zu Silyliermittelresten von größer als 75% und damit ein Restsilanolgehalt von kleiner als 25% störend ist.

[0007] Es kann versucht werden eine unzureichende Umsetzung der Silanolgruppen und damit eine mangelnde Reaktionsausbeute mit einem hohen Überschuß von Silyliermittel, das zur Erreichung des angestrebten Silyliergrades erforderlich ist, zu überwinden. Die für hohe Hydrophobierungsgrade notwendige hohe Zugaben an Hydrophobiermittel erzeugen jedoch eine hohe Fracht an siliciumorganischen Abfällen, die teuer entsorgt werden muss.

[0008] Bekannt ist aus EP 579049 der Zusatz von Alkoholen als Katyalsator zur Verbesserung der Reaktionsausbeute. Dies hat jedoch den Nachteil, dass anschließend der Alkohol als organische Fracht entsorgt werden muss, und zusätzlich Emissionen in Luft und Wasser erfolgen.

[0009] Bekannt ist aus DE 022 11 377 und DE 23 44 388 die Kieselsäure unter mechanischer Belastung zu silylieren. Bei den dort beschriebenen Verfahren werden jedoch keine Restsilanolgehalte von kleiner als 25% erzielt.

[0010] Ein weiterer Nachteil von diesen Kieselsäuren tritt auf bei Einsatz als aktiver Füllstoff in Flüssigkeits-, Polymer- und Harzsystemen mittlerer und hoher Polarität. Dort werden Probleme der Mischbarkeit und Verträglichkeit erhalten. Dies ist dann nachteilig, wenn ein inniger Verbund der Kieselsäure mit der umgebenden Matrix gefordert ist, um gute mechanische Eigenschaften wie Härte, Festigkeit, Zähigkeit und Abrasionsfestigkeit, etc., des Compounds zu erzielen. [0011] Ein weiterer Nachteil zeigen diese Kieselsäuren, wenn sie als Additiv, z. B. als Antiblockmittel, als Rieselhilfsmittel oder zur Steuerung oder Regulierung von triboelektrischen Eigenschaften mit Feststoffen, insbesondere feinteiligen Feststoffen, wie vernetzte Polymer- und Harzsysteme oder anorganische feinteilige Feststoffe, eingesetzt werden. Es resultieren Probleme in der Mischbarkeit und Verträglichkeit. Dies führt zu Entmischung der Kieselsäure, wenn sie als Rieselhilfsmittel und/oder als Ladungsregulativ in pulverförmigen Produkten, wie Pulverharzsystem, wie für Pulverlackbeschichtungen eingesetzt, oder in Tonern und Entwicklern eingesetzt werden. Diese Entmischung steht in Zusammenhang mit mangelnder Kieselsäure-Pulverpartikel-Wechselwirkung. Diese Entmischung hat eine Destabilisierung und mangelnde Standzeit des Systems, also z. B. bei Toner-Kieselsäure-Mischungen mangelnde Stabilität unter Bela-

stung wiederholter Kopier- und Aktiviervorgänge zur Folge.

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es die Nachteile des Standes der Technik zu überwinden.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die Erfindung gelöst.

[0014] Ein Gegenstand der Erfindung ist eine silylierte Kieselsäure mit einer Dichte an SiOH pro nm² kleiner als 0,6 bezogen auf die Oberfläche nach BET-Verfahren (DIN 66131 und 66132).

[0015] Dies sind Kieselsäuren mit einem Restgehalt an Silanolgruppen kleiner als 25%, bevorzugt kleiner 15%, und besonders bevorzugt kleiner 10% der Ausgangskieselsäure. Besonders bevorzugt sind solche silylierte Kieselsäure mit einem Restgehalt an Silanolgruppen kleiner als 8%, und im speziellen mit einem Restgehalt an Silanolgruppen kleiner 5% der Ausgangskieselsäure.

[0016] Der Reststoffgehalt an Silanolgruppen wird nach dem Verfahren der Säure-Base-Titration nach Sears bestimmt, in einem Lösemittel gemischt aus Methanol (50 Vol%) und gesättigter wässriger Natriumchloridlösung (50 Vol%) in deionisiertem Wasser (G. W. Sears, Anal. Chem., 28 (12), (1956), 1981)

[0017] Ein weiterer Gegenstand ist ein Verfahren zur Herstellung einer silylierte Kieselsäure, bei dem der Herstellungsprozess in getrennten aufeinanderfolgenden Schritten erfolgt, die jeweils in einem eigenen Gefäß erfolgen: (A) zunächst Herstellung der hydrophilen Ausgangskieselsäure, sodann (B) die Silylierung der Kieselsäure mit (1) Beladung

der hydrophilen Kieselsäure mit Silyliermittel, (2) Reaktion der hydrophilen Kieselsäure mit dem Silyliermittel und (3) Reinigung der hydrophilen Kieselsäure von Silyliermittel und Nebenreaktionsprodukten.

Ausgangs-Kieselsäure

[0018] Als Basis-(Ausgangs-)-Produkt der Silylierung wird eine hydrophile pyrogene Kieselsäure eingesetzt, die unter wasserfreien Bedingungen hergestellt wird. Unter wasserfrei ist hierbei zu verstehen, dass weder im hydrothermalen Herstellungs-Prozess noch in den weiteren Schritten des Prozesses, wie Abkühlung, Reinigung und Lagerung, bis zum fertigen und gereinigtem, verpackten und versandfertigen Produkt zusätzliches Wasser in den Prozess zugeführt wird, weder in flüssiger noch in dampfförmiger Form. Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben, vorzugsweise wird nicht niehr als 5 Gew.-%, bevorzugt nicht mehr als 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben. [0019] Es wird vorzugsweise eine Kieselsäure mit erhöhter Oberlächenaktivität, beschreibbar als erhöhte Oberflächenhomogenität, charakterisierbar als minimale Oberflächenrauhigeit auf molekularer Ebene eingesetzt. [0020] Die Kieselsäure hat vorzugsweise eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm. [0021] Diese Primärteilchen existieren nicht isoliert in der Kieselsäuren, sondern sind Bestandteile größerer Aggregate und Agglomerate. [0022] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 25 bis 500 m²/g (gemessen nach der BET

Methode nach DIN 66131 und 66132) auf.

[0023] Die Kieselsäure weist Aggregate (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 100 bis 1000 nm auf, wobei die Kieselsäure aus Aggregaten aufgebaute Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufweist, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung (z. B. Meßbedingungen) Größen von 1 bis 500 µm aufweisen.

[0024] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Oberfläche von vorzugsweise kleiner oder gleich 2,3 auf, bevorzugt von kleiner oder gleich 2,1, besonders bevorzugt von 1,95 bis 2,05, wobei die fraktale Dimension der Oberstäche D_s hierbei desiniert ist als:

Partikel-Oberfläche A ist proportional zum Partikel-Radius R hoch Ds

[0025] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktalen Dimension der Masse D_m von vorzugsweise kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6 auf. Die fraktale Dimension der Masse D_m ist hierbei definiert als:

Partikel-Masse M ist proportional zum Partikel-Radius R hoch D_m.

[0026] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 2,5 SiOH/nm², vorzugsweise kleiner 2,1 SiOH/nm², bevorzugt von kleiner als 2 SiOH/nm², besonders bevorzugt von 1,7 bis 1,9 SiOH/nm² auf.

[0027] Es können bei hoher Temperatur (> 1000°C) hergestellte Kieselsäuren eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind pyrogen hergestellte Kieselsäuren. Es können auch hydrophile Kieselsäuren eingesetzt werden, die frisch hergestellt direkt aus dem Brenner kommen, zwischengelagert oder bereits handelsüblich verpackt sind. Es können auch hydrophobierte Kieselsäuren z. B. handelsübliche, eingesetzt werden.

[0028] Es können unverdichtete, mit Schüttdichten < 60 g/l, aber auch verdichtete, mit Schüttdichten > 60 g/l, Kieselsäuren eingesetzt werden.

[0029] Es können Gemische aus verschiedenen Kieselsäuren eingesetzt werden, so z. B. Mischungen aus Kieselsäuren unterschiedlicher BET-Oberfläche, oder Mischungen aus Kieselsäuren mit unterschiedlichem Hydrophobier- oder Silyliergrad.

[0030] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung einer erfindungsgemäßen Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen ist ein Verfahren, wobei als Ausgangskieselsäure die oben beschriebene Kieselsäure verwendet wird, die

mit einem

I) Silyliermittel mit unpolaren Gruppen

Ia) Organosilan der Formel

 $R^{1}_{n}SiX_{4-n}$

wobei n = 1, 2 oder 3 ist.

oder Mischungen aus diesen Organosilanen,

wobei R¹ ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und X = Halogen, Stickstoffrest, OR^2 , $OCOR^2$, $O(CH_2)_xOR^2$ bedeutet,

wobei R² Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet und x = 1, 2, 3 bedeutet

oder Ib) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel

(R¹₃SiO_{1/2}), und/oder

 $(R^1_2SiO_{2/2})$, und/oder

 $(R^1SiO_{3/2})$

20

30

60

65

wobei R1 die obige Bedeutung hat, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 ist, silylien wird und Ia und Ib allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden können.

[0031] Die Organosiloxane sind bevorzugt bei Belegungstemperatur flüssig.

[0032] Bei Organosiloxanen mit einer Viskosität mit größer als 1000 mPas sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel, wie vorzugsweise Alkohole wie Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Ether wie Diethylether, Tetrahydrofuran, Siloxane wie Hexamethyldisiloxan, Alkane wie Cyclohexan oder n-Octan, Aliphaten wie Toluol oder Xylol, mit einer Konzentration > 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

[0033] Unter bei Belegungstemperatur festen Organosiloxanen sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel (wie oben definiert) mit einer Konzentration größer als 10% und einer Mischungsviskosität

kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen.

[0034] Beispiele für R¹ sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest, Hexadecylreste wie der n-Hexadecylrest, Octadecylreste wie der n-Octadecylrest, Alkenylreste wie der Vinyl-, der 2-Allyl- oder der 5-Hexenylrest, Arylreste wie der Phenyl- der Biphenyl oder Naphthenylrest, Alkylarylreste wie Benzyl-, Ethylphenyl-Toluyl- oder die Xylylreste, halogenierte Alkylreste wie der 3-Chlorpropyl-, der 3,3,3-Trifluorpropyl oder der Perfluorhexylethylrest, halogenierte Arylreste wie der Chlorphenyl oder Chlorbenzylrest.

[0035] Bevorzugte Beispiel für R¹ sind der Methylrest, der Octylrest und der Vinylrest, besonders bevorzugt ist der Methylrest.

[0036] Beispiele für R² sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest, Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest.

[0037] Bevorzugte Beispiele für R² sind der Methyl- und Ethylrest.

[0038] Beispiele für Organosilane sind Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Trimethylchlorsilan, Methyltrimethoxysilan, Dimethyldimethoxysilan, Trimethylmethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Dimethyldiethoxysilan, Trimethylethoxysilan, Methyltriacethoxysilan, Dimethyldiacethoxysilan, Trimethylacethoxysilan, Octylmethyldichlorsilan, Oc-

tyltrichlorsilan, Octadecylmethyldichlorsilan, Octadecyltrichlorsilan, Vinyltrichlorsilan, Vinyltrichlorsi nyldimethylchlorsilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinlymethyldimethoxysilan, Vinyldimethylmethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinlymethyldiethoxysilan, Vinyldimethylethoxysilan, Hexamethyldisilazan, Divinyltetramethyldisilazan, Bis(3,3trifluorpropyl)tetramethyldisilazan, Octamethylcyclotetrasilazan, Trimethylsilanol.

[0039] Es können auch beliebige Gemische aus Organosilanen eingesetzt werden.

[0040] Gemische aus Methyl-Chlorsilanen einerseits oder Alkoxysilanen und gegebenenfalls Disilazanen andererseits sind bevorzugt.

[0041] Bevorzugt ist Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan und Trimethylchlorsilan oder Hexamethyldisilazan. [0042] Beispiele für Organosiloxane sind lineare oder cyclische Dialkylsiloxane mit einer mittleren Anzahl an Dialkylsiloxyeinheiten von größer als 3. Die Dialkylsiloxane sind bevorzugt Dimethylsiloxane. Besonders bevorzugt sind li-

neare Polydimethylsiloxane mit folgenden Endgruppen: Trimethylsiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, Dimethylchlorsiloxy, Methyldichlorsiloxy, Dimethylmethoxysiloxy, Methyldimethoxysiloxy, Dimethylethoxysiloxy, Methyldiethoxysiloxy, Dimethylacethoxysiloxy, Methyldiacethoxysiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, wobei die Endgruppen gleich oder unterschiedlich sein können. Besonders bevorzugt sind unter den genannten Pohydimethylsiloxanen solche mit einer Viskosität bei 25°C von 2 bis 100 mPas und mit den Endgruppen Trimethylsiloxy oder Dimethylhydroxysiloxy.

[0043] Weitere Beispiele für Organosiloxane sind flüssige oder lösliche Siliconharze, im besonderen solche die als Alkylgruppe Methylgruppen enthalten.

[0044] Besonders bevorzugt sind solche, die R¹3SiO1/2 und SiO4/2 Einheiten enthalten oder solche, die R¹SiO3/2 und gegebenenfalls R¹₂SiO_{2/2} Einheiten enthalten. Hierbei ist R¹ bevorzugt Methyl.

[0045] Herstellung der erfindungsgemäßen homogen silylierten Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen: Die Herstellung (A) der hydrophilen Kieselsäure bevorzugt erfolgt nach bekannter Technik der Herstellung pyrogener Kieselsäure bei hoher Temperatur durch die Umsetzung eines Silans in einer Wasserstoff-Sauerstoffflamme bei Temperaturen von 1000-1500°C. Als Silan wird bevorzugt eingesetzt Tetrachlorsilan, Methyltrichlorsilan, Hydrogentrichlorsilan, Hydrogenmethyldichlorsilan, Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Hexamethyldisiloxan, oder deren Gemische. Tetrachlorsilan ist besonders bevorzugt. Nach Umsetzung wird die Kieselsäure von Prozessgas getrennt, dies erfolgt bevor-

zugt über Filter, und anschließend von restlichem Chlorwasserstoffgas gereinigt, dies erfolgt bevorzugt in einem heißen Gasstrom, als Gase sind bevorzugt Luft oder Stickstoff bei Temperaturen von vorzugsweise größer 250°C-500°C, bevorzugt 250°C-350°C und besonders bevorzugt 350°C-400°C. Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben, vorzugsweise wird nicht mehr als 5 Gew.-%, bevorzugt nicht mehr als 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben.

[0046] Die Oberstächenbehandlung oder Silylierung (B) der Kieselsäure erfolgt in 3 Schritten, nämlich (1) Belegung, (2) Reaktion, (3) Reinigung.

[0047] Die Oberflächenbehandlung wird bevorzugt in einer Atmosphäre durchgeführt, die nicht zur Oxidation der silylierten Kieselsäure führt, d. h. bevorzugt weniger als 10 Vol% Sauerstoff, besonders bevorzugt weniger als 2,5 Vol%, beste Ergebnisse werden erzielt bei weniger als 1 Vol% Sauerstoff.

[0048] Belegung, Reaktion und Reinigung können als diskontinuierlicher oder kontinuierlicher Prozess durchgeführt werden.

[0049] Aus technischen Gründen bevorzugt ist eine kontinuierliche Reaktionsführung.

[0050] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung ist zwischen den getrennten Einheiten der Beladung und

der Reaktion kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erforderlich; die Förderung erfolgt gravimetrisch, durch schwerkraftbedingten Fall. Die Trennung zwischen Beladung und Reaktion kann hierbei durch ein geeignetes mechanisches Trennsystem realisiert werden, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusensysteme, wie Zellradschleusen. In einer anderen Ausführung kann die Trennung durch eine Verjüngung des Behälterquerschnitts um größer als Faktor 2 oder durch eine Rohrleitung realisiert werden, wobei dieser Übergang durch Rührorgane von Verstopfungen freigehalten wird. Die Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Kieselsäure, im Zustand der zunächst physikalischen Beladung mit Silyliermittel, immer in engstem Kontakt mit diesem verbleibt, bis zu dem Zeitpunkt an dem die vollständige Fixierung des Silyliermittels auf der Kieselsäure erfolgt ist.

[0051] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung ist zwischen den getrennten Einheiten der Reaktion und der Reinigung kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erforderlich; die Förderung erfolgt gravimetrisch, durch schwerkraftbedingten Fall. Die Trennung zwischen Reaktion und Reinigung kann hierbei durch ein geeignetes mechanisches Trennsystem realisiert werden, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusesysteme, wie Zellradschleusen.

[0052] Die Belegung erfolgt bei Temperaturen von -30-250°C, bevorzugt 20-150 C, besonders bevorzugt 20-50°C; bevorzugt wird der Belegungsschritt auf 30-50°C gekühlt. Die Verweilzeit beträgt 1 Min-24 h, bevorzugt 15 Min bis 240 Min, aus Gründen der Raumzeitausbeute besonders bevorzugt 15 Min bis 90 Min.

[0053] Der Reaktionsdruck reicht von schwachem Unterdruck bis 0,2 bar bis zum Überdruck von 100 bar, wobei aus technischen Gründen Normaldruck, das heißt druckfreies Arbeiten gegenüber Außen-/Atmospheren-Druck bevorzugt ist.

[0054] Die Silyliermittel werden bevorzugt als Flüssigkeit zugefügt. Die Silyliermittel werden vorzugsweise in die 20 pulverförmige Kieselsäure zugemischt.

[0055] Dies geschieht vorzugsweise durch Düsentechniken, oder vergleichbare Techniken, wie effektive Verdüsungstechniken, wie Verdüsen in 1-Stoffdüsen unter Druck (vorzugsweise 5 bis 20 bar), Versprühen in 2-Stoffdüsen unter Druck (vorzugsweise Gas und Flüssigkeit 2–20 bar), Feinstverteilen mit Atomizern oder Gas-Feststoff-Austauschaggregaten mit beweglichen, rotierenden oder statischen Einbauten, die eine homogene Verteilung der flüssigen Silyliermitel mit der pulverförmigen Kieselsäure erlauben.

[0056] Bevorzugt wird das Silyliermittel als feinstverteiltes Aerosol zugefügt, dadurch gekennzeichnet, dass das Aerosol eine Sinkgeschwindigkeit von 0,1-20 cm/s aufweist.

[0057] Bevorzugt erfolgt die Beladung der Kieselsäure und die Reaktion mit dem Silyliermittel unter mechanischer oder gasgetragener Fluidisierung. Besonders bevorzugt ist die mechanische Fluidisierung.

[0058] Eine Gas-getragene Fluidisierung kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht mit dem Silyliermittel, der Kieselsäure, der silylierten Kieselsäure und Nebenreaktionprodukten reagieren, also nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und Flammen- und Explosionserscheinungen führen, wie vorzugsweise N₂, Ar, andere Edelgase, CO₂, etc. Die Zuführung der Gase zur Fluidisierung erfolgt bevorzugt im Bereich von Leerrohrgasgeschwindigkeiten von 0,05 bis 5 cm/s, besonders bevorzugt von 0,5-2,5 cm/s.

[0059] Besonders bevorzugt ist die mechanische Fluidisierung, die ohne zusätzlichen über die Inertisierung hinausgehenden Gaseinsatz, durch Flügelrührer, Ankerrührer, und sonstige geeignete Rührorgane erfolgt.

[0060] In einer besonders bevorzugten Ausführung werden die nichtabreagierten Silyliermittel, Nebenreaktionsprodukte, nicht chemisch fixierte und gegebenenfalls veränderte Silyliermittelüberschüsse, Abreinigungsprodukte und Abgase aus dem Reinigungsschritt wieder in den Schritt der Belegung und Beladung der Kieselsäure zurückgeführt; dies kann teilweise oder vollständig geschehen, bevorzugt zu 10–90% des gesamten Volumenstromes der aus der Abreinigung austretenden Gasvolumina.

[0061] Dies geschieht in geeigneten temperierten Vorrichtungen. Diese Rückführung erfolgt bevorzugt in nicht-kondensierter Phase, also als Gas oder als Dampf. Diese Rückführung kann als Stofftransport entlang eines Druckausgleichs erfolgen oder als gesteuerter Stofftranport mit den technisch üblichen Systemen des Gastransports, wie Ventilatoren, Pumpen, Druckluftmebranpumpen. Da die Rückführung der nichtkondensierten Phase bevorzugt ist, empfiehlt sich gegebenenfalls die Beheizung der rückführenden Leitungen. Die Rückführung der Abreaktionsprodukte und Nebenreaktionsprodukte kann dabei zwischen 5 und 100 Gew.-%, bezogen auf deren Gesamtmasse, bevorzugt zwischen 30 und 80 Gew.-% liegen. Die Rückführung kann dabei, bezogen auf 100 Teile frisch eingesetztes Silyliermittel zwischen 1 und 200 Teile, bevorzugt 10 bis 30 Teile betragen.

[0062] Die Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte können dabei sowohl neutral, sauer oder basisch sein.

[0063] In einer Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte neutral sein und reaktive Silicium-organische Verbindungen darstellen.

[0064] In einer anderen Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte basischen Charakters sein, im Sinne einer Brönsted oder Lewis Base

[0065] In noch einer anderen Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte sauren Charakters sein, im Sinne einer Brönsted oder Lewis Säure.

[0066] Die Rückführung der Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungprodukte der Silylierreaktion in die Belegung erfolgt bevorzugt kontinuierlich.

[0067] Die Reaktion erfolgt bevorzugt hei Temperaturen 40–400°C, bevorzugt 80–160°C und besonders bevorzugt hei 80–120°C.

[0068] Die Reaktionszeit beträgt 5 Min bis 48 h, vorzugsweise 10 Min bis 4 h.

[0069] Wahlweise können protische Lösungsmittel hinzugefügt werden, wie flüssige oder verdampfbare Alkohole oder Wasser; typische Alkohole sind iso-Propanol, Ethanol und Methanol. Es können auch Gemische der oben genannten protischen Lösungsmittel zugefügt werden. Vorzugsweise werden 1 bis 50 Gew.-% an protischen Lösungsmittel bezogen auf die Kieselsäure zugefügt, besonders bevorzugt 5 bis 25 Gew.-%. Besonders bevorzugt ist Wasser.

[0070] Wahlweise können saure Katalysatoren, von saurem Charakter im Sinne einer Lewis Säure oder einer Brönsted Säure, wie Chlorwasserstoff oder basische Katalysatoren, von basischem Charakters, im Sinne einer Lewis Base oder ei-

ner Brönsted Base, wie Ammoniak, zugesetzt werden. Bevorzugt werden diese in Spuren zugesetzt, d. h kleiner als 1000 ppm. Besonders bevorzugt werden keine Katalysatoren zugesetzt.

[0071] Die Reinigung von Reaktionsnebenprodukten erfolgt bei einer Reinigungstemperatur von 20°C bis 350°C, bevorzugt 50°C bis 200°C, besonders bevorzugt von 50°C bis 150°C.

[0072] Der Reinigungsschritt ist vorzugsweise durch Bewegung gekennzeichnet, wobei langsame Bewegung und geringes Durchmischen besonders bevorzugt ist. Die Rührorgane werden dabei vorteilhafterweise so eingestellt und bewegt, dass bevorzugt ein Mischen und ein Fluidisieren, jedoch nicht völlige Verwirbelung, eintritt.

[0073] Der Reinigungsschritt kann weiterhin durch erhöhten Gaseintrag gekennzeichnet sein, entsprechend einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 0,001 bis 10 cm/s, bevorzugt 0,01 bis 1 cm/s. Dies kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht mit dem Silyliermittel, der Kieselsäure, der silylierten Kieselsäure und Nebenreaktionprodukten reagieren, also nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und Flammen- und Explosionserscheinungen führen, wie vorzugsweise N2, Ar, andere Edelgase, CO2, etc.

[0074] Zusätzlich können während der Silylierung oder im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie zum Beispiel Presswalzen, Mahlaggregate, wie Kollergänge und wie Kugelmühlen, kontinuierlich oder diskontinuierlich, Verdichtung durch Schnecken oder Schraubenmischer, Schraubenverdichter, Brikettierer, oder Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden. [0075] Besonders bevorzugt ist die mechanische Verdichtung während der Silylierung, im Schritt (II) der Reaktion durch Presswalzen, oben genannte Mahlaggregate wie Kugelmühlen oder Verdichtung durch Schnecken, Schraubenmischer, Schraubenverdichter, Brikettierer.

[0076] In einer weiteren besonders bevorzugten Versahrensweise werden im Anschluss an die Reinigung Versahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhal-

tes durch geeignete Vakuummethoden.

[0077] Zusätzlich können in einer besonders bevorzugten Verfahrensweise im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur Desagglomerierung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Stiftmühlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung, wie Stiftmühlen, Hammermühlen, Gegenstrommühlen, Prallmühlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung.

[0078] Das Silyliermittel wird vorzugsweise in einer Menge größer 3 Gew.-%, bevorzugt größer 10 Gew.-% Silyliermittel, pro einer eingesetzten KIESELSÄURE-Oberfläche von 100 m²/g BET-Oberfläche eingesetzt (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132).

[0079] Bei dem Verfahren zur Silylierung wird in einer besonders bevorzugten Ausführungsweise ein Silyliermittels mit einem Siedepunkt > 300°C bei Normaldruck und ein Silyliermittel mit einem Siedepunkt unter 200°C bei Normaldruck eingesetzt.

[0080] In einer weiteren bevorzugten Ausführung werden mindestens zwei verschiedene Silyliermittel eingesetzt, mit der Maßgabe, dass mindestens ein Silyliermittel eine Viskosität von kleiner als 2 mPas bei 25°C und mindestens ein Silyliermittel eine Viskosität von größer als 5 mPas bei 25°C aufweist.

[0081] In einer besonders bevorzugten Ausführung sind Silyliermittel im Schritt (I) der Belegung Flüssigkeiten, d. h. die Belegungstemperatur (I) liegt unter dem tiefsten ihrer Siedepunkte.

[0082] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung sind Silyliermittel in allen drei Schritten der Silylierung, nämlich der Belegung (I), der Reaktion (II) und der Reinigung (III), Flüssigkeiten. [0083] Die Silylierung kann als diskontinuierliche Reaktion, d. h. im Batch-Verfahren oder als kontinuierliche Reak-

tion durchgeführt werden. Aus technischen Gründen bevorzugt ist eine kontinuierliche Reaktion.

[0084] Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass die Rückführung der Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungprodukte der Silylierreaktion zurück in den Schritt der Belegung zu einer Überwindung des o. g. Probleme und Phänomene führt.

[0085] Überraschenderweise wurde zugleich gefunden, dass wenn zwischen den getrennten Einheiten der Beladung und der Reaktion kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erfolgt und die Förderung gravimetrisch, durch schwerkraftbedingten Fall, erfolgt, eine verbesserte Silylierung erfolgt. Die Trennung zwischen Beladung und Reaktion kann hierbei durch ein geeignetes mechanisches Trennsystem realisiert, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusesysteme, wie Zellradschleusen. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Kieselsäure, im Zustand der zunächst physikalischen Beladung mit Silyliermittel, immer in engstem Kontakt mit diesem verbleibt, bis zu dem Zeitpunkt an dem die vollständige Fixierung des Silyliermittels auf der Kieselsäure erfolgt ist.

[0086] Es werden höhere Reaktionsausbeuten und erhöhte Silyliergrade erhalten.

[0087] Ein Gegenstand (1) der Erfindung ist eine Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppene mit homogener Silyliermittelschicht, mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind, die einen Durchmessern von 100 bis 1000 nm aufweisen und Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufbauen, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen, wobei die Kieselsäure eine spezifischen Oberfläche von 10 bis 300 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist, wobei die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse D_m von kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 his 2,6, und eine Dichte an Oherstächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm², hevorzugt von kleiner als 0,25 SiOH/nm², besonders bevorzugt von kleiner als 0,15 SiOH/nm² und pro 100 m²/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-%, bevorzugt größer 1,5 Gew.-% aufweist.

[0088] Die erfindungsgemäße Kieselsäure mit einem geringen Gehalt an Silanolgruppen und mit homogener Silyliermittelschicht, weist eine mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm auf, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind.

[0089] Die Kieselsäure mit homogener Silyliermittelschicht weist insbesondere eine spezifische Oberfläche größer als

25 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) auf.

[0090] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE besteht aus Aggregaten (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 100 bis 1000 nm, bevorzugt 100 bis 500 nm, besonders bevorzugt 100 bis 250 nm.

[0091] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE besteht aus Agglomeraten (Definition nach DIN 53206), die unter Scherfreien oder Scherarmen Meßbedingungen Agglomerate in der Größe von 1 µm bis 500 µm bevorzugt 1 µm bis 50 aufweist.

[0092] Die ersindungsgemäße KIESELSÄURE weist pro 100 m²/g spezisischer Oberstäche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-%, bevorzugt größer 1,5 Gew.-% auf.

[0093] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE weist eine fraktale Dimension der Masse D_m von kleiner oder gleich 10 als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6, auf

[0094] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE weist eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm², bevorzugt von kleiner als 0,25 SiOH/nm², besonders bevorzugt von kleiner als 0,15 SiOH/nm² auf.

[0095] Die KIESELSÄURE weist bei Kontakt mit Wasser keine benetzbaren Anteile auf.

[0096] Die KIESELSÄURE zeigt Unpolarität, gemessen durch Adsorption von Methylrot (siehe Beschreibung der Analysenmethoden 1.7 zu Tabelle 1-1 Beispiele mit geringem Gehalt an Silanolgruppene Kieselsäure). Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE kann aufgrund dieser Charakteristika als unpolar bezeichnet werden.

[0097] Die KIESELSÄURE zeigt ein Unpolarität, gemessen über Solvatochromie (mit Bis-Phenylen-di-Cyano-Eisen(II) in Dichlorethan) als Dipolarität π^* , von π^* kleiner 1,0. Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE kann nach diesen Charakteristika als unpolar bezeichnet werden.

[0098] Besondere Kennzeichen der erfindungsgemäßen Kieselsäure sind, dass ihre Oberfläche physikal-chemisch homogen ist, und dass die Silyliermittelreste und die restlichen, nicht reagierten Silanolgruppen, auch mikroskopisch, homogen gleichmäßig verteilt sind. Dies kann mittels Adsorptionsmessungen, wie statisch-volumetrische Gasadsorption oder inverse Gaschromatographie, gezeigt werden.

[0099] In einer bevorzugten Ausführung besitzt die erfindungsgemäße Kieselsäure eine vollständig chemisch gebundene Silyliermittelschicht (d. h. mit Tetrahydrofuran sind bei T = 25°C weniger als 5 Gew.-% der siliciumorganischen Silyliermittelschicht extrahierbar, wobei der Nachweis der extrahierten siliciumorganischen Verbindungen vorteilhafterweise mittels Silicium-spezifischer Atom-Absorptions-Spektrometrie) erfolgt.

[0100] Ein weiterer Gegenstand sind vernetzbare Polymer- und/oder Harzmassen, die eine erfindungsgemäße Kieselsäure enthalten.

[0101] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in polaren Systemen, wie lösemittelfreien vernetzbaren Polymeren und/oder Harzen, oder wie Lösungen, Suspensionen, Emulsionen und Dispersionen von organischen Harzen in wässrigen Systemen oder organischen Lösemitteln (z. B.: Polyester, Vinylester, Epoxid, Polyurethan, Alkydharze, u. a.). eine hohe Verdickungswirkung aufweist, und damit als rheologisches Additiv in diesen Systemen geeignet ist.

[0102] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in unpolaren Systemen, wie unvernetztem Siliconkautschuk, eine geringe Verdickungswirkung aufweist, dabei zugleich aber eine hohe Verstärkungswirkung in den vernetzten Siliconkautschuken zeigt, und damit als Verstärkerfüllstoff für Siliconkautschuke hervorragend geeignet ist.

[0103] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in pulverförmigen Systemen Verbackungen oder Verklumpungen, z. B. unter Feuchteeinfluß verhindert, aber auch nicht zur Reagglomeration neigt, und damit zur unerwünschten Separierung, sondern Pulver fließfähig erhält und somit belastungsstabile und lagerstabile Mischungen KIESELSÄURE-Pulver ermöglicht. Dies gilt im besonderen für den Einsatz in nichtmagnetischen und magnetischen Tonern und Entwicklern, die 1- und 2-Komponenten Systeme sein können in Tonern, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel, z.B. in kontaktlosen oder elektrofotografischen Druck-/Reproduktionsverfahren. Dies gilt auch in pulverförmigen Harzen, die als Anstrichsysteme verwendet werden.

[0104] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Toner, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel, z. B. in kontaktlosen- oder elektrofotografischen Druck-/Reproduktionsverfahren, der eine homogen silylierte Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen enthält.

[0105] Die Erfindung betrifft allgemein den Einsatz der erfindungsgemäßen KIESELSÄURE in allen lösemittelfreien, 50 lösemittelhaltigen, wasserverdünnbaren, filmbildenden Anstrichmittel, gummiartigen bis harten Beschichtungen, Klebstoffe, Versiegelungs- und Vergußmassen sowie anderen vergleichbaren Systemen. Sie betrifft alle Systeme von niedriger bis hoher Polarität, die als viskositätsgebende Komponente KIESELSÄURE enthalten.

[0106] Sie betrifft insbesondere Systeme wie:

- Epoxidsysteme
- Polyurethansysteme (PUR)
- Vinylesterharze

コン・・ファー・フェー

- ተጠተፈጸተውንልተ ነ

- Ungesättigte Polyesterharze
- Wasserlösliche und wasserdispergierhare Harzsysteme
- Lösemittelarme Harzsysteme, sogenannte "high solids".
- Lösemittelfreie Harze, die in Pulverform z. B. als Beschichtungsstoffe appliziert werden.

[0107] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE liefert als rheologisches Additiv in diesen Systemen die erforderliche notwendige Viskosität, Strukturviskosität, Thixotropie und eine für das Standvermögen an senkrechten Flächen ausrei- 65 chende Fließgrenze.

[0108] Die Erfindung betrifft den Einsatz der erfindungsgemäßen KIESELSÄURE als rheologisches Additiv und Verstärkerfüllstoff in unvernetzten und vernetzten Siliconsystemen, wie Siliconelastomere, die aus Siliconpolymeren, wie

20

30

35

55

Polydiniethylsiloxanen, Füllstoffen, und weiteren Additiven zusammengesetzt sind, bestehen. Diese können z. B. mit Peroxiden vernetzt werden, oder über Additions-Reaktionen, die sogenannte Hydrosilylierungsreaktion, zwischen olefinischen Gruppen und Si-H Gruppen vernetzt werden, oder über Kondensationsreaktionen zwischen Silanolgruppen, z. B. solche, die unter Wassereinwirkung entstehen.

- 5 [0109] Die Erfindung betrifft im weiteren den Einsatz der erfindungsgemäßen homogen silylierten Kieselsäure in Entwicklern und Toner, z. B. nichtmagnetische und magnetische, die 1-Komponenten und 2-Komponenten Systeme seine können. Diese Toner können aus Harzen, wie Styrol- und Acrylharze, und deren Mischungen, oder Polyester- und Epoxyharze, und deren Mischungen, bestehen, und bevorzugt zu Partikelverteilungen von 1–100 μm vermahlen sein können, oder können Harze sein, die in Polymerisationsverfahren in Dispersion oder Emulsion oder Lösung oder in Masse zu Partikelverteilungen von bevorzugt 1–100 μm hergestellt wurden. Die KIESELSÄURE wird bevorzugt eingesetzt zur Verbesserung und Steuerung des Pulver-Fließverhaltens, und/oder zur Regulierung und Steuerung der triboelektrischen Ladungseigenschaften des Toners oder Entwicklers. Derartige Toner und Entwicklern können bevorzugt bei elektrophotografischen Print- und Druckverfahren eingesetzt werden, sie sind auch bei direkten Bildübertragungsverfahren einsetz-
- 15 [0110] Ein Toner hat typischerweise folgende Zusammensetzung
 - Fest-Harz als Binder, das ausreichend hart ist, um ein Pulver hieraus herzustellen, bevorzugt mit einem Molekulargewicht über 10000, bevorzugt mit einem Anteil an Polymeren von einem Molekulargewicht unter 10000 von weniger als 10%, z. B. ein Polyesterharz, das ein Co-Kondensat aus Diol und Carbonsäure, -ester, oder -anhydrid sein kann, z. B. mit einer Säurezahl von 1–1000, bevorzugt 5–200, oder ein Polyacrylat oder ein Polystyrol, oder Mischungen, oder Co-Polymerisate hieraus sein kann, und mit einem mittleren Partikeldurchmesser kleiner 20 μm, bevorzugt kleiner 15 μm, besonders bevorzugt kleiner 10 μm. Das Tonerharz kann Alkohole, Carbonsäuren und Polycarbonsäure enthalten.
 - Technisch übliche Farbstoffe, wie schwarzer Ruß, Farb-Ruß, Cyan-Farbstoffe, Magenta-Farbstoffe, Gelbe Farbstoffe.
 - Typischerweise negative Ladungssteuerungsmittel: Ladungssteuernde Additive wie Metall-haltige Azo-Farbstoffe, oder Kupfer-Phthalocyanin Farbstoffe, oder Metall-Komplexe zum Beispiel von alkylierten Salicylsäure-Derivaten oder Benzoesäure, insbesondere mit Bor oder Aluminium, in den erforderlichen Mengen, typischerweise kleiner 5 Gew.-%.
- Wahlweise positive Ladungssteuerungsmittel: Ladungssteuernde Additive z. B. vom Typ Nigrosin-Farbstoff, oder Triphenylmethan Farbstoffe substituiert mit tertiären Aminen, oder quaternäre Amoniumsalze wie CTAB (cetyltrimethylammonium bromide = hexadecyltrimethylammonium bromide), oder Polyamine, typischerweise kleiner 5 Gew.-%.
- Gegebenenfalls können, zur Herstellung magnetischer Toner, magnetische Pulver zugesetzt werden, wie z. B. Pulver, die in einem magnetischen Feld magnetisiert werden können, wie ferromagnetische Substanzen, wie Eisen, Kobalt, Nickel, Legierungen, oder Verbindungen wie Magnetit, Hematit oder Ferrit.
 - Wahlweise können auch Entwickler zugesetzt werden, wie Eisenpulver, Glaspulver, Nickelpulver, Ferritpulver, Erfindungsgemäße Kieselsäure in Gehalten, bezogen auf ein Fest-Harz als Binder mit 20 μm mittlerem Partikeldurchmesser, von größer 0,01 Gew.-%, bevorzugt größer 0,1 Gew.-%. Mit abnehmendem mittlerem Partikeldurchmesser des Binders werden i. a. höhere Gehalte an Kieselsäure erforderlich, wobei die notwendige Menge an Kieselsäure umgekehrt proportional zum Partikeldurchmesser des Binders zunimmt. Der Gehalt an Kieselsäure ist vorzugsweise jedoch in jedem Fall kleiner 5 Gew.-% bezogen auf Binder Harz.

Weitere anorganische Zusätze, wie feinteilige und grobteilige Siliiciumdioxide, darunter auch solche mit 100 bis 1000 nm mittlere Durchmesser, Aluminiumoxide, wie pyrogene Aluminiumoxide, Titandioxide, wie pyrogene oder Anastas oder Rutile, Zirconoxide.

- Wachse, wie paraffinische Waxe mit 10-500 C-Atomen, Siliconwachse, olefinische Wachse, Wachse mit einer Jodzahl < 50, bevorzugt < 25, und einer Verseifungszahl von 10-1000, bevorzugt 25-300
- [0111] Der Toner kann in verschiedenen Entwicklungsverfahren eingesetzt werden, wie zur elektrophotografischen Bilderzeugung und Reproduktion, wie z. B. magnetische Bürsten-Verfahren, Kaskaden Verfahren, Einsatz von leitfähigen und nicht leitfähigen magnetischen Systemen, Pulverwolkenverfahren, Entwicklung in Abdruck, und andere.

Vorteile

- hohe Reaktionsausbeuten damit wirtschaftlich und Ressourcen schonend
 - Hoher Silyiergrad bei minimalem Einsatz von Silyliermittel
 - Hoher und homogener, gleichmäßiger Silyliergrad, auch bei Einsatz von in Chemie und Physik sehr unterschiedlichen Silyliermitteln
- Verwendbarkeit von Organosiliciumverbidnungen zur Silylierung, die nach dem Stand der Technik als reaktionsträge (siehe Einstufung der Reaktivität der Gruppen: Si-N > Si-Hal > Si-OH > SiOR >> Si-O-R, z. B. nach V. Tertykh) zu bewerten sind, und ansonsten nicht für eine wirtschaftliche Silylierung herangezogen werden können
 - Silylierung unter Verzicht auf Katalysatoren, die oft aus verfahrenstechnischen Gründen im Produkt verbleiben müssen, die die Produktqualität und -performance des Endprodukts negativ beeinflussen könnten.
 - Verbesserte Bildqualität bei Einsatz des mit der Kieselsäure hergestellten Toners
- Verlängerte Lebensdauer bei hoher Performance (z. B. Bildpunktdichte) des mit der Kieselsäure hergestellten Toners.
 - [0112] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen die homo-

20

25

gen verteilte polare Oberflächengruppen aufweist. [0113] Als Basis-(Ausgangs-)-Produkt der Silylierung wird eine hydrophile pyrogene Kieselsäure eingesetzt, die unter wasserfreien Bedingungen hergestellt wird. Unter wasserfrei ist hierbei zu verstehen, dass weder im hydrothermalen Herstellungs-Prozess noch in den weiteren Schritten des Prozesses, wie Abkühlung, Reinigung und Lagerung, bis zum fertigen und gereinigtem, verpackten und versandsertigen Produkt zusätzliches Wasser in den Prozess zugeführt wird, weder in flüssiger noch in dampfförmiger Form. Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben, vorzugsweise wird nicht mehr als 5 Gew.-%, bevorzugt nicht mehr als 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben. [0114] Es wird vorzugsweise eine Kieselsäure mit erhöhter Oberlächenaktivität, beschreibbar als erhöhte Oberflächenhomogenität, charakterisierbar als minimale Oberflächenrauhigeit auf molekularer Ebene eingesetzt. [0115] Die Kieselsäure hat vorzugsweise eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm. bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm. [0116] Diese Primärteilchen existieren nicht isoliert in der Kieselsäuren, sondern sind Bestandteile größerer Aggregate und Agglomerate. [0117] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine spezifische Oberfläche von 25 bis 500 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) auf. [0118] Die Kieselsäure weist Aggregate (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 100 bis 1000 nm auf, wobei die Kieselsäure aus Aggregaten aufgebaute Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufweist, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen. [0119] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Oberfläche von vorzugsweise kleiner oder 20 gleich 2.3 auf, besonders bevorzugt von kleiner oder gleich 2,1, im besonderen bevorzugt von 1,95 bis 2,05, wobei die fraktale Dimension der Oberstäche D_s hierbei definiert ist als: Partikel-Oberfläche A ist proportional zum Partikel-Radius R hoch Ds [0120] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine fraktalen Dimension der Masse D_m von vorzugsweise kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6 auf. Die fraktale Dimension der 25 Masse D_m ist hierbei definiert als: Partikel-Masse M ist proportional zum Partikel-Radius R hoch D_m. [0121] Vorzugsweise weist die Kieselsäure eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 2,5 SiOH/nm², vorzugsweise kleiner 2,1 SiOH/nm², bevorzugt von kleiner als 2 SiOH/nm², besonders bevorzugt von 1,7 bis 1,9 SiOH/nm² auf. 30 [0122] Es können bei hoher Temperatur (> 1000°C) hergestellte Kieselsäuren eingesetzt werden. Besonders bevorzugt sind pyrogen hergestellte Kieselsäuren. Es können auch hydrophile Kieselsäuren eingesetzt werden, die frisch hergestellt direkt aus dem Brenner kommen, zwischengelagert oder bereits handelsüblich verpackt sind. Es können auch hydrophobierte Kieselsäuren z. B. handelsübliche, eingesetzt werden. [0123] Es können unverdichtete, mit Schüttdichten < 60 g/l, aber auch verdichtete, mit Schüttdichten > 60 g/l, Kieselsäuren eingesetzt werden. [0124] Es können Gemische aus verschiedenen Kieselsäuren eingesetzt werden, so z. B. Mischungen aus Kieselsäuren unterschiedlicher BET-Oberfläche, oder Mischungen aus Kieselsäuren mit unterschiedlichem Hydrophobier- oder Silyliergrad. [0125] Als Silyliermittel zur Herstellung der Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen, die homogen verteilte polaren Oberflächengruppen aufweist wird ein Silvliermittel enthaltend polare und unpolare Gruppen eingesetzt. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure, wobei die Kieselsäure mit einem I) Silvliermittel mit unpolaren Gruppen Ia) Organosilan der Formel $R^1_n SiX_{4-n}$ wobei n = 1, 2 oder 3 ist 50 oder Mischungen diesen Organosilanen, wobei R1 ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und X = Halogen, Stickstoffrest, OR², OCOR², O(CH₂)_xOR² bedeutet, wobei R² Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeu-55 tet und x = 1, 2, 3 bedeutei oder Ib) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel (R¹₃SiO_{1/2}), und/oder 60 (R¹₂SiO_{2/2}), und/oder $(R^1SiO_{3/2})$ 65 wobei R1 die obige Bedeutung hat, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 ist, si-

u

lylient wird und Ia und Ib allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden können.

[0126] Die Organosiloxane sind bevorzugt bei Belegungstemperatur flüssig.

[0127] Bei Organosiloxanen mit einer Viskosität mit größer als 1000 mPas sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel, wie vorzugsweise Alkohole wie Methanol, Ethanol, iso-Propanol, Ether wie Diethylether, Tetrahydrofuran, Siloxane wie Hexamethyldisiloxan, Alkane wie Cyclohexan oder n-Octan, Aliphaten wie Toluol oder Xylol, mit einer Konzentration > 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperur lösen lassen.

[0128] Unter bei Belegungstemperatur festen Organosiloxanen sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel (wie oben definiert) mit einer Konzentration größer als 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperur lösen lassen.

[0129] Beispiele für R¹ sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest. Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest, Hexadecylreste wie der n-Hexadecylrest, Octadecylreste wie der n-Octadecylrest, Alkenylreste wie der Vinyl-, der 2-Allyl- oder der 5-Hexenylrest, Arylreste wie der Phenyl- der Biphenyl oder Naphthenylrest, Alkylarylreste wie Benzyl-, Ethylphenyl-Toluyl- oder die Xylylreste, halogenierte Alkylreste wie der 3-Chlorpropyl-, der 3,3,3-Trifluorpropyl oder der Perfluorhexylethylrest, halogenierte Arylreste wie der Chlorphenyl oder Chlorbenzylrest.

[0130] Bevorzugte Beispiel für R¹ sind der Methylrest, der Octylrest und der Vinylrest, besonders bevorzugt ist der

Methylrest.

[0131] Beispiele für R² sind Alkylreste wie der Methylrest, der Ethylrest, Propylreste wie der iso- oder der n-Propylrest, Butylreste wie der t- oder n-Butylrest, Pentylreste wie der neo, die iso- oder der n-Pentylreste, Hexylreste wie der n-Hexylrest, Heptylreste wie der n-Heptylrest. Octylreste wie der 2-Ethyl-hexyl- oder der n-Octylrest, Decylreste wie der n-Decylrest, Dodecylreste wie der n-Dodecylrest.

[0132] Bevorzugte Beispiele für R² sind der Methyl- und Ethylrest.

[0133] Beispiele für Organosilane sind Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan, Trimethylchlorsilan, Methyltrimethoxysilan, Dimethyldimethoxysilan, Trimethylmethoxysilan, Methyltriethoxysilan, Dimethyldiethoxysilan, Trimethylethoxysilan, Methyltriacethoxysilan, Dimethyldiacethoxysilan, Trimethylacethoxysilan, Octylmethyldichlorsilan, Octyltrichlorsilan, Octadecylmethyldichlorsilan, Octadecyltrichlorsilan, Vinyltrichlorsilan, Vinlymethyldichlorsilan, Vinyldimethylchlorsilan, Vinyltrimethoxysilan, Vinlymethyldimethoxysilan, Vinyldimethylmethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinlymethyldiethoxysilan, Vinyldimethylethoxysilan, Hexamethyldisilazan, Divinyltetramethyldisilazan, Bis(3,3trifluorpropyl)tetramethyldisilazan, Octamethylcyclotetrasilazan, Trimethylsilanol.

[0134] Es können auch beliebige Gemische aus Organosilanen eingesetzt werden.

[0135] Gemische aus Methyl-Chlorsilanen einerseits oder Alkoxysilanen und gegebenenfalls Disilazanen andererseits sind bevorzugt.

[0136] Bevorzugt ist Methyltrichlorsilan, Dimethyldichlorsilan und Trimethylchlorsilan oder Hexamethyldisilazan. [0137] Beispiele für Organosiloxane sind lineare oder cyclische Dialkylsiloxane mit einer mittleren Anzahl an Dialkylsiloxyeinheiten von größer als 3. Die Dialkylsiloxane sind bevorzugt Dimethylsiloxane. Besonders bevorzugt sind lineare Polydimethylsiloxane mit folgenden Endgruppen: Trimethylsiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, Dimethylchlorsiloxy, Methyldichlorsiloxy, Dimethylmethoxysiloxy, Methyldimethoxysiloxy, Dimethylethoxysiloxy, Methyldiethoxysiloxy, Dimethylacethoxysiloxy, Methyldiacethoxysiloxy, Dimethylhydroxysiloxy, wobei die Endgruppen gleich oder unterschiedlich sein können.

[0138] Besonders bevorzugt sind unter den genannten Polydimethylsiloxanen solche mit einer Viskosität bei 25°C von 2 bis 100 mPas und mit den Endgruppen Trimethylsiloxy oder Dimethylhydroxysiloxy.

[0139] Weitere Beispiele für Organosiloxane sind flüssige oder lösliche Siliconharze, insbesondere solche die als Alkylgruppe Methylgruppen enthalten.

[0140] Besonders bevorzugt sind solche, die R¹₃SiO_{1/2} und SiO_{4/2} Einheiten enthalten oder solche, die R¹SiO_{3/2} und gegebenenfalls R¹₂SiO_{2/2} Einheiten enthalten. Hierbei ist R¹ bevorzugt Methyl. II) Silyliermittel mit polaren Gruppen IIa) Organosilane der Formel

 $R^3_m R^1_n SiX_1$

wobei m + n + l = 4, n = 0, 1 oder 2und m = 1, 2, oder 3 ist

oder Mischungen aus Silanen oder Organosilanen mit n = 0 bis 2 und m = 1 bis 3, wobei m = 1 bevorzugt ist. [0141] R³ bedeutet Wasserstoff oder ein einwertiger oder zweiwertiger, ein oder mehrere, gleiche oder verschiedene, Heteroatome Y enthaltender Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen, bevorzugt 3 bis 8 C-Atomen.

[0142] Der Kohlenwasserstoffrest kann Si-C gebunden oder Si-O-C gebunden vorliegen. Bevorzugt ist Si-C gebunden. [0143] Handelt es sich um einen zweiwertigen Kohlenwasserstoffrest, so kann dieser an 2 Si-Atome gebunden sein oder ein Organo-Silan der Struktur

 $X_{4-n-m}R^1 {}_nSiR^3 {}_mSiR^1 {}_nX_{4-n-m}$. aufweisen.

[0144] Das Heteroatom Y ist vorzugsweise ein Element der 3., 4. (nicht C), 5. und 6. Hauptgruppe im Periodensystem der Elemente. Bevorzugte Beispiele für Y sind: N, P, O und S. Vorzugsweise ist Y in C-Y Strukturen enthalten. [0145] Beispiele für C-Y Strukturen sind:

 $Y=N: C-NR^4_2$ (Amin), $C-NR^4-Si \equiv (Amin)$ C=NR⁴, (Imin)

 $C(O)-N-, CR^4=N-, C(OR^4)=N-,$

 $C \equiv N$ (Nitril), $C \equiv N = O$ (Cyanat), N = C = O (Isocyanat),

C=N-OH (Hydroxylamin) Y=P: C-PR⁴₂ (Phospine), C-P=O(-O-)2, (Phosphonate, ihre Säure und ihre Ester) C-P=O(-O-)-C, (Phosphinate, ihre Säure und Ester) Y=O: C-O-H (Carbinol), C-O-C (Ether), C=O (Keton, Aldehyd), C(O)-O- (Carbonsäure(ester)), C(O)C= (Epoxidring) Y=S: C-S-H (Mercaptan), C-S-C (Sulfid), C-S_x-C (Poly-Sulfid mit X = 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8), -C(S)-S- (Thiocarbonsäure), C-S(=O)-C (Sulfoxid), C-S(=O)₂ (Sulfon), C-S=O(-O-) (Sulfinsäure(ester)), C-S=O(-O-)₂ Sulfonsäure(ester)), -N=C=S (Isothiocyanat), -C=N=S (Thiocyanat) [0146] R⁴ bedeutet Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen. [0147] Beispiele für einwertige N-haltige Reste R³ sind n-Aminoalkylreste, wie 3-Aminopropylreste, wohei die Aminopropylreste primäre, sekundäre und tertiäre Aminoreste sein können. Ein Beispiel für einen primären Aminoreste ist der 3-Aminopropylrest. Beispiele für sekundäre Aminoreste sind der Cyclohexyl-, Ethyl- oder Methyl-Amino-Propyl-Rest, Beispiele für tertiäre Aminoreste sind der Dimethyl- und der Diethylamino-propylrest. Beispiele für gemischte primäre, sekundäre und tertiäre Aminoreste sind der Aminoethyl-3-Aminopropylrest, der Diethylamino-ethyl-amino-propylrest. Beispiele für weitere N-haltige Reste sind Alkyliminoreste, Alkylcyanoreste wie der 3-Cyanopropylrest, Alkylamidoreste, Alkylinidoreste, Alkylhydroxylaminoreste und Alkyloximoreste, [0148] Beispiele für zweiwertige N-haltige Reste R³ sind N,N'-Bis-(n-Alkyl)-Alkylendiamin-Reste, wie der N,N'-Bispropyl-Ethylendiamin-Rest. [0149] Beispiele für zweiwertige P-haltige Reste R³ sind Phosphinatoalkylsilylreste, wie zum Beispiel die freie Säure oder das Natriumsalz des 2-Phosphinato-Bis-[ethyldimethylsilyl] Rests (z. B. = Si-CH₂-CH₂-P(=0)(O-Na+)-CH₂-CH₂- $Si \equiv)$ [0150] Beispiele für einwertige P-haltige Reste R³ sind Phosphonatoalkylreste. 25 [0151] Beispiele einwertige O-haltige Reste R³ sind für Polyalkylenoxidreste und Polyalkylenoxid-Alkylreste, wie Carbinol- und Alkoxy-terminierte Polyalkylenoxidreste und Polyalkylenoxid-Alkylreste, wie Carbinol und Alkoxy-terminierte Polyethylenoxid-Alkylreste und Polypropylenoxid-Alkylreste, bevorzugt mit 3 bis 20 Kettengliedern, sind Acryloxyalkylreste, Alkylacryloxyalkylreste wie der 3-Methacryloxypropylrest, Carbinolreste, Etherreste wie Alkyloxyalkylreste, Glycidoxyalkylreste wie der 3-Glycidoxypropylrest, Säureanhydridalkylreste wie der Bernsteinsäureanhydrid-Propylrest, Alkylesteralkylreste wie der 3-Acetoxypropylrest, [0152] Beispiele für einwertige S-haltige Reste R³ sind der Mercaptoalkylreste wie der 3-Mercaptopropylrest, Isothiocyanatreste wie der 3-Isothiocyanatopropylrest [0153] Besonders bevorzugt sind der 3-Aminoethyl-Aminopropylrest, der 3-Aminopropylrest, der 3-Diethylaminopropylrest, der Natriumsalz 2-Phosphinatoethylrest, der Butoxy-terminierte 3-Polyethylenoxid-Propylreste mit 4 bis 6 Polyethylenoxid-Einheiten, der 3-Methacryloxypropylrest, der Isothiocyanatopropylrest, der 3-Mercaptopropylrest, der Isothiocyanatopropylrest, Wasserstoff. [0154] Beispiele für polare Silyliermittel sind solche, die bevorzugt aus Aminoethyl-Aminopropyltrimethoxysilan, Aminoethyl-Aminopropyltriethoxysilan, Diethylaminopropylmethyldimethoxysilan, Diethylaminopropylmethyldiethoxysilan, Cyclohexylaminopropyltrimethoxysilan, Cyclohexylaminopropyldimethoxysilan, N,N'Bis-trimethoxysilylpropyl-Ethylendiamin, 3-glycidoxypropyltrimethoxysilan, 3-Bernsteinsäure-Propopyltrimethoxysilan, 3-Mercaptopropyltrimethyoxysilan, 3-Methacryloxypropyltriethoxysilan, 3-Thioisocyanatopropyltrimethoxysilan, 3-Thioisocyanatopropyltriethoxysilan, Hydroxylethylenglykolpropyldimethyl-endständige Polydimethylsiloxane mit einer Viskosität von Phosphinato-Siliciumverbindungen Natriumsalz 500 mPas, von das $P(O_2Na)[C_2H_4Si(CH_3)_2OSi(CH_3)_2C_2H_4Si(OCH_3)_3]_2 = Phosphinato-Bis-[ethyl-dimethylsiloxy-ethyl-trialkoxysilan und 45]_2 = Phosphinato-Bis-[ethyl-dimethylsiloxy-ethyl-trialkoxy-ethyl-tr$ $P(O_2Na)[C_2H_4Si(CH_3)_2OSi(CH_3)_2C_2H_4]_n$, ausgewählt werden. IIb) Organosiloxan aufgebaut aus einer oder mehreren, gleichen oder verschiedenen Einheiten der Formel $R^3_q R^1_r SiO_{(4-q-r)/2}$, und/oder 50 wobei q = 0, 1, 2 oder 3r = 0, 1 oder 2und q + r < 4 ist. [0155] Die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan beträgt mindestens 2. 55 [0156] Organosiloxane sind bevorzugt bei Belegungstemperatur flüssig. Bei solchen mit einer Viskosität mit größer als 1000 mPas sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel (wie oben definiert) mit einer Konzentration > 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperur lösen lassen. [0157] Unter bei Belegungstemperatur festen Organosiloxanen sind solche bevorzugt, die sich in einem technisch handhabaren Lösungsmittel mit einer Konzentration größer als 10% und einer Mischungsviskosität kleiner als 1000 mPas bei Belegungstemperatur lösen lassen. [0158] Die Silyliermittel Ia und Ib sowie IIa und IIb können allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden, mit der Maßgabe dass, Silyliermittel (II) mit polaren Gruppen zumindest 1-80 Gew.-%, bevorzugt 5-50 Gew.-%, besonders bevorzugt 10-30 Gew.-% der Gesamtmenge an Silyliermittel (I) und (II) beträgt. 65

· Herstellung

[0159] Die Herstellung (A) der hydrophilen Ausgangskieselsäure erfolgt bevorzugt nach bekannter Technik der Her-

stellung pyrogener Kieselsäure bei hoher Temperatur durch die Umsetzung eines Silans in einer Wasserstoff-Sauerstoff-flamme bei Temperaturen von 1000-1500°C. Als Silan werden bevorzugt Tetrachlorsilan, Methyltrichlorsilan, Hydrogentrichlorsilan, Hydrogenmethyldichlorsilan, Tetramethoxysilan, Tetraethoxysilan, Hexamethyldisiloxan, oder deren Gemische eingesetzt.

Tetrachlorsilan ist besonders bevorzugt. Nach Umsetzung wird die Kieselsäure von Prozessgas getrennt, dies erfolgt bevorzugt über Filter, und anschließend von restlichem Chlorwasserstoffgas gereinigt, dies erfolgt bevorzugt in einem heißen Gasstrom, als Gase sind bevorzugt Luft oder Stickstoff bei Temperaturen von vorzugsweise 250°C-500°C, bevorzugt 250°C-400°C und besonders bevorzugt 350°C-400°C. Es wird dabei jedenfalls nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Kieselsäure zugegeben, vorzugsweise wird nicht mehr als 5 Gew.-%, bevorzugt nicht mehr als 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt überhaupt kein Wasser zugegeben.

[0161] Die Oberflächenbehandlung oder Silylierung (B) der Kieselsäure erfolgt in 3 Schritten, nämlich (1) Belegung, (2) Reaktion, (3) Reinigung.

[0162] Die Oberflächenbehandlung wird bevorzugt in einer Atmosphäre durchgeführt, die nicht zur Oxidation der silvlierten Kieselsäure führt, d. h. bevorzugt weniger als 10 Vol.% Sauerstoff, besonders bevorzugt weniger als 2,5 Vol.%, beste Ergebnisse werden erzielt bei weniger als 1 Vol.% Sauerstoff.

[0163] Belegung, Reaktion und Reinigung können als diskontinuierlicher oder kontinuierlicher Prozess durchgeführt werden. Aus technischen Gründen bevorzugt ist eine kontinuierliche Reaktionsführung.

[0164] In einer besonders bevorzugten Ausführung ist zwischen den getrennten Einheiten der Beladung und der Reaktion kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erforderlich; die Förderung erfolgt gravimetrisch, durch schwerkraftbedingten Fall. Die Trennung zwischen Beladung und Reaktion kann hierbei durch ein geeignetes mechanisches Trennsystem realisiert werden, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusensysteme, wie Zellradschleusen. In einer anderen Ausführung kann die Trennung durch eine Verjüngung des Behälterquerschnitts um größer als Faktor 2 oder durch eine Rohrleitung realisiert werden, wobei dieser Übergang durch Rührorgane von Verstopfungen freigehalten wird. Die Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Kieselsäure, im Zustand der zunächst physikalischen Beladung mit Silyliermittel, immer in engstem Kontakt mit diesem verbleibt, bis zu dem Zeitpunkt an dem die vollständige Fixierung des Silyliermittels auf der Kieselsäure erfolgt ist.

[0165] In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung ist zwischen den getrennten Einheiten der Reaktion und der Reinigung kein weiterer Förderschritt zum Transport der Kieselsäure erforderlich; die Förderung erfolgt gravimetrisch, durch schwerkraftbedingten Fall. Die Trennung zwischen Reaktion und Reinigung kann hierbei durch ein geeignetes mechanisches Trennsystem realisiert werden, wie eine Klappe, eine Doppelklappe oder geeignete ausgelegte Schleusesysteme, wie Zellradschleusen.

[0166] In einer besonders bevorzugten Ausführung sind Silyliermittel (I) und (II) im Schritt der Belegung Flüssigkeiten, d. h. die Belegungstemperatur liegt unter dem tiefsten ihrer Siedepunkte; in einer davon hervorgehoben besonders bevorzugten Ausführung sind Silyliermittel (I) und (II) in allen drei Schritten der Silylierung, der Belegung, der Reaktion und der Reinigung, Flüssigkeiten.

[0167] Die Belegung erfolgt bei Temperaturen von 0-150°C, bevorzugt 20-80°C, besonders bevorzugt 20-50°C; Bevorzugt wird der Belegungsschritt auf 30-50°C gekühlt.

[0168] Die Verweilzeit beträgt 1 Min-24 h, bevorzugt, aus Gründen der Raumzeitausbeute, 15 Min bis 180 Min. [0169] Die Silyliermittel werden bevorzugt als Flüssigkeit zugefügt.

[0170] Die Silyliermittel werden vorzugsweise in die pulverförmige Kieselsäure zugemischt.
[0171] Dies geschieht vorzugsweise durch Düsentechniken, oder vergleichbare Techniken, wie effektive Verdüsungstechniken, wie Verdüsen in 1-Stoffdüsen unter Druck (vorzugsweise 5 bis 20 bar), Versprühen in 2-Stoffdüsen unter Druck (vorzugsweise Gas und Flüssigkeit 2 20 bar), Feinstverteilen mit Atomizern oder Gas-Feststoff-Austauschaggregaten mit beweglichen, rotierenden oder statischen Einbauten, die eine hammen. Werden der Gas-Feststoff-Austauschaggre-

gaten mit beweglichen, rotierenden oder statischen Einbauten, die eine homogene Verteilung der flüssigen Silyliermittel mit der pulverförmigen Kieselsäure erlauben.

[0172] Bevorzugt wird das Silyliermittel als feinstverteiltes Aerosol zugefügt, dadurch gekennzeichnet, dass das Aerosol eine Sinkgeschwindigkeit von 0.1–20 cm/s aufweist.

[0173] Bevorzugt erfolgt die Beladung der Kieselsäure und die Reaktion mit dem Silyliermittel unter mechanischer oder gasgetragener Fluidisierung. Besonders bevorzugt ist die mechanische Fluidisierung.

[0174] Eine Gas-getragene Fluidisierung kann durch alle inerten Gase erfolgen, die nicht mit dem Silyliermittel, der Kieselsäure, der silylierten Kieselsäure und Nebenreaktionprodukten reagieren, also nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und Flammen- und Explosionserscheinungen führen, wie vorzugsweise N₂, Ar, andere Edelgase, CO₂, etc. Die Zuführung der Gase zur Fluidisierung erfolgt bevorzugt im Bereich von Leerrohrgasgeschwindigkeiten von 0,05 bis 5 cm/s, besonders bevorzugt von 0,5-2,5 cm/s.

Besonders bevorzugt ist die mechanische Fluidisierung, die ohne zusätzlichen über die Inertisierung hinausgehenden Gaseinsatz, durch Flügelrührer, Ankerrührer, und sonstige geeignete Rührorgane erfolgt.

[0176] In einer besonders bevorzugten Ausführung werden die nicht abreagierten Silyliermittel, Nebenreaktionsprodukte, nicht chemisch fixierte und gegebenenfalls veränderte Silyliermittelüberschüsse, Abreinigungsprodukte und Abgase aus dem Reinigungsschritt wieder in den Schritt der Belegung und Beladung der Kieselsäure zurückgeführt; dies kann teilweise oder vollständig geschehen, bevorzugt zu 10-90% des gesamten Volumenstromes der aus der Abreinigung austretenden Gasvolumina.

[0177] Dies geschieht in geeignet temperierten Vorrichtungen.

[0178] Diese Rückführung erfolgt bevorzugt in nicht-kondensierter Phase, also als Gas oder als Dampf. Diese Rückführung kann als Stofftransport entlang eines Druckausgleichs erfolgen oder als gesteuerter Stofftranport mit den technisch üblichen Systemen des Gastransports, wie Ventilatoren, Pumpen, Druckluftmebranpumpen. Da die Rückführung der nichtkondensierten Phase bevorzugt ist, empfiehlt sich gegebenenfalls die Beheizung der rückführenden Leitungen. [0179] Die Rückführung der Abreaktionsprodukte und Nebenreaktionsprodukte kann dabei zwischen 5 und 100 Gew.-%, bezogen auf deren Gesamtmasse, bevorzugt zwischen 30 und 80 Gew.-% liegen. Die Rückführung kann dabei, bezo-

gen auf 100 Teile frisch eingesetztes Silyliermittel zwischen 1 und 200 Teile, bevorzugt 10 bis 30 Teile betragen.

[0180] Die Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte können dabei sowohl neutral, sauer oder basisch sein.

[0181] In einer Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte neutral sein und reaktive Silicium-organische Verbindungen darstellen.

[0182] In einer anderen Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte basischen Charakters sein, im Sinne einer Brönsted oder Lewis Base.

[0183] In noch einer anderen Ausführung können diese Abreinigungs- und Nebenreaktionsprodukte sauren Charakters sein, im Sinne einer Brönsted oder Lewis Säure.

[0184] Die Rückführung der Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungprodukte der Silylierreaktion in die Belegung erfolgt bevorzugt kontinuierlich.

10

60 .

[0185] Die Reaktion erfolgt bevorzugt bei Temperaturen von 40–200°C, bevorzugt 80–160°C und besonders bevorzugt bei 80–120°C.

[0186] Die Reaktionszeit beträgt 5 Min bis 48 h, vorzugsweise 10 Min bis 4 h.

[0187] Wahlweise können protische Lösungsmittel hinzugefügt werden, wie flüssige oder verdampfbare Alkohole oder Wasser; typische Alkohole sind iso-Propanol, Ethanol und Methanol. Es können auch Gemische der oben genannten protischen Lösungsmittel zugefügt werden. Vorzugsweise werden 1 bis 50 Gew.-% an protischen Lösungsmittel bezogen auf die Kieselsäure zugefügt, besonders bevorzugt 5 bis 25 Gew.-%. Besonders bevorzugt ist Wasser.

[0188] Wahlweise können saure Katalysatoren, von saurem Charakter im Sinne einer Lewis Säure oder einer Brönsted Säure, wie Chlorwasserstoff oder basische Katalysatoren, von basischem Charakters, im Sinne einer Lewis Base oder einer Brönsted Base, wie Ammoniak, zugesetzt werden. Bevorzugt werden diese in Spuren zugesetzt, d. h kleiner als 1000 ppm. Besonders bevorzugt werden keine Katalysatoren zugesetzt.

[0189] Die Reinigung von Reaktionsnebenprodukten erfolgt bei einer Reinigungstemperatur von 20 bis 200°C, bevorzugt 50°C bis 150°C, besonders bevorzugt von 50 bis 120°C.

[0190] Der Reinigungsschritt ist vorzugsweise durch Bewegung gekennzeichnet, wobei langsame Bewegung und geringes Durchmischen besonders bevorzugt ist. Die Rührorgane werden dabei vorteilhafterweise so eingestellt und bewegt, dass bevorzugt ein Mischen und ein Fluidisieren, jedoch nicht völlige Verwirbelung, eintritt.

[0191] Der Reinigungsschritt kann weiterhin durch erhöhten Gaseintrag gekennzeichnet sein, entsprechend einer Leerrohrgasgeschwindigkeit von 0,001 bis 10 cm/s, bevorzugt 0,01 bis 1 cm/s. Dies kann durch alle inerten Gase erfolgen,
die nicht mit dem Silyliermittel, der Kieselsäure, der silylierten Kieselsäure und Nebenreaktionprodukten reagieren, also
nicht zu Nebenreaktionen, Abbaureaktionen, Oxidationsvorgängen und Flammen- und Explosionserscheinungen führen,
wie vorzugsweise N₂, Ar, andere Edelgase, CO₂, etc.

[0192] Zusätzlich können während der Silylierung oder im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie zum Beispiel Presswalzen, Mahlaggregate, wie Kollergänge und wie Kugelmühlen, kontinuierlich oder diskontinuierlich, Verdichtung durch Schnecken oder Schraubenmischer, Schraubenverdichter, Brikettierer, oder Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden.
[0193] Besonders bevorzugt ist die mechanische Verdichtung während der Silylierung, im Schritt (II) der Reaktion durch Presswalzen, oben genannte Mahlaggregate wie Kugelmühlen oder Verdichtung durch Schnecken, Schraubenmischer, Schraubenverdichter, Brikettierer.

[0194] In einer weiteren besonders bevorzugten Verfahrensweise werden im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur mechanischen Verdichtung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Verdichten durch Absaugen des Luft- oder Gasinhaltes durch geeignete Vakuummethoden.

[0195] Zusätzlich können in einer besonders bevorzugten Verfahrensweise im Anschluss an die Reinigung Verfahren zur Desagglomerierung der Kieselsäure eingesetzt werden, wie Stiftmühlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung, wie Stiftmühlen, Hammermühlen, Gegenstrommühlen, Prallmühlen oder Vorrichtungen zur Mahlsichtung.

[0196] Vorzugsweise erfolgt ein Einsatz von größer als 3 Gew.-% der Summe des Silyliermittel, bevorzugt größer als 10 Gew.-% Silyliermittel, (bezogen auf die auf der Kieselsäure nach Silylierung gebundenen Silyliermittelreste) pro einer eingesetzten hydrophilien Kieselsäure-Oberfläche von 100 m²/g BET-Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132).

[0197] Ein weiterer bevorzugter Gegenstand (2) der Erfindung ist eine Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen mit homogen verteilten und definiertem Anteil an polaren Gruppen an der Oberfläche, mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind, die einen Durchmessern von 100 bis 1000 nm aufweisen und Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufbauen, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen, wobei die Kieselsäure eine spezifischen Oberfläche von 10 bis 300 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist, wobei die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse D_m von kleiner oder gleich als 2,8, bevorzugt gleich oder größer 2,7, besonders bevorzugt von 2,4 bis 2,6, und eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOII von kleiner als 0,6 SiOII/nm², bevorzugt von kleiner als 0,25 SiOII/nm², besonders bevorzugt von kleiner als 0,15 SiOH/nm² und pro 100 m²/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-%, bevorzugt größer 1,5 Gew.-% aufweist.

[0198] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) weist bei Kontakt mit Wasser keine Wasser-benetzbaren Anteile auf.

[0199] Besonderes Kennzeichen der weiteren erfindungsgemäßen Kieselsäure (2) ist, dass ihre Oberfläche einen homogenen und definierten Anteil an polaren Funktionen aufweist. Diese und die Silyliermittelreste und restlichen nicht reagierten Silanolgruppen sind, auch mikroskopisch, homogen gleichmäßig verteilt. Dies kann z. B. durch Solvatochromie, z. B. mit Bis-Phenylen-di-Cyano-Eisen(II) in Dichlorethan, oder mittels Adsorptionsmessungen, wie Statisch-Volumetrisch Gasadsorption oder Inverse Gaschromatographie, gezeigt werden.

[0200] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) weist eine mittlere Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als

100 nm, bevorzugt mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße von 5 bis 50 nm auf (Erklärung: Primärteilchen existieren nicht isoliert in Kieselsäuren, sondern sind Bestandteile größerer Aggregate und Agglomerate).

[0201] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) weist insbesondere eine spezifischen Oberfläche größer als 25 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) auf.

- [0202] Die weitere erfindungsgemäße KIESELSÄURE (2) besteht aus Aggregaten (Definition nach DIN 53206) im Bereich von Durchmessern 100 bis 1000 nm, bevorzugt 100 bis 500 nm, besonders bevorzugt von 100 bis 250 nm. [0203] Die weitere erfindungsgemäße KIESELSÄURE (2) besteht aus Agglomeraten (Definition nach DIN 53206), die unter Scherfreien oder Scher-armen Meßbedingungen Agglomerate in der Größe von 1 μm bis 500 μm bevorzugt aufweist.
- 10 [0204] Die weitere erfindungsgemäße KIESELSÄURE (2) weist pro 100 m²/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-%, bevorzugt größer 1,5 Gew.-%, auf.

[0205] Die weitere erfindungsgemäße KIESELSÄURE (2) weist eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm², bevorzugt von kleiner als 0,25 SiOH/nm², besonders bevorzugt von kleiner als 0,15 SiOH/nm² auf.

[0206] Besondere Kennzeichen der erfindungsgemäßen Kieselsäure sind, dass ihre Oberfläche physikal-chemisch homogen ist, und dass die Silyliermittelreste, polare Gruppen und restliche, nicht reagierten Silanolgruppen, auch mikroskopisch, homogen gleichmäßig verteilt sind. Dies kann mittels Adsorptionsmessungen, wie statische-volumetrische Gasadsorption oder inverse Gaschromatographie, gezeigt werden.

[0207] In einer bevorzugten Ausführung besitzt die erfindungsgemäße Kieselsäure eine vollständig chemisch gebundene Silyliermittelschicht (d. h. mit Tetrahydrofuran sind bei T = 25°C weniger als 0,5 Gew.-% der siliciumorganischen Silyliermittelschicht extrahierbar, wobei der Nachweis der extrahierten siliciumorganischen Verbindungen vorteilhafterweise mittels Si-spezischer Atom-Absorptions-Spektrometrie) erfolgt.

[0208] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in pulverförmigen Systemen Haftung auf den Pulveroberflächen aufweist, damit nicht zur Reagglomeration, und zur Separierung, und somit belastungsstabile und lagerstabile Mischungen Kieselsäure-Pulver ermöglicht. Dies gilt im besonderen für den Einsatz in nichtmagentischen und magnetischen Tonern und Entwicklern, die 1- und 2-Komponenten Systeme sein können.

10209] Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass ein Unterlassen einer zusätzlichen Zugabe von Wasser im Reinigungsschritt der Herstellung der hydrophilen Kieselsäure, die mit Silyliermitteln (I) und (II) umgesetzt wird, zu einer höheren Reaktivität der Kieselsäureoberfläche führt. Weiterhin überraschend wurde gefunden, dass die Silylierung einer solchen Kieselsäure zur Bildung einer gleichmäßigen und homogenen Silyliermittelschicht führt, und somit zu einer howogenen Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen. Dies ermöglicht die kontrollierte Einstellung einer definierten Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen auf der Silyliermitteloberfläche.

135 [0210] Überraschenderweise wurde außerdem gefunden, dass die Rückführung der Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungprodukkte der Silylierreaktion zurück in den Schritt der Belegung zu einer effektiveren Belegung und zu einer erhöhten Reaktionsausbeute führt. Diese Rückführung erfolgt bevorzugt in nicht-kondensierter Phase, also als Gas oder als Dampf. Diese Rückführung kann als Stofftransport entlang eines Druckausgleichs erfolgen oder als gesteuerter Stofftransport mit den technisch üblichen Systemen des Gastransports, wie Ventilatoren, Pumpen, Druckluftmebranpumpen.

Da die Rückführung der nichtkondensierten Phase bevorzugt ist, empfiehlt sich gegebenenfalls die Beheizung der rückführenden Leitungen. Es werden höhere Reaktionsausbeuten und erhöhte Silyliergrade erhalten.

[0211] Vorteile der Erfindung sind:

- 1) Hohe Reaktionsausbeuten und daher wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- 2) Hoher Silyiergrad bei minimalem Einsatz von Silyliermittel.
- 3) Gezielte Einstellung eines definierten Verhältnisses von polaren und unpolaren Gruppen auf der Kieselsäureoberfläche.
- 4) Homogene Verteilung von polaren Gruppen neben unpolaren Gruppen in die Oberflächenschicht der Kieselsäure.

[0212] Weitere Gegenstände sind Toner, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel und/oder Fließhilfsmittel für pulverförmige Systeme, die die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) enthalten.

[0213] Ein Toner hat typischerweise folgende Zusammensetzung:

- Fest-Harz als Binder, das ausreichend hart ist, um ein Pulver hieraus herzustellen, bevorzugt mit einem Molekulargewicht über 10000, bevorzugt mit einem Anteil an Polymeren von einem Molekulargewicht unter 10000 von weniger als 10%, z. B. ein Polyesterharz, das ein Co-Kondensat aus Diol und Carbonsäure, -ester, oder -anhydrid sein kann, z. B. mit einer Säurezahl von 1–1000, bevorzugt 5–200, oder ein Polyacrylat oder ein Polystyrol, oder Mischungen, oder Co-Polymerisate hieraus sein kann, und mit einem mittleren Partikeldurchmesser kleiner 20 μm, bevorzugt kleiner 15 μm, besonders bevorzugt kleiner 10 μm. Das Tonerharz kann Alkohole, Carbonsäuren und Polycarbonsäure enthalten.
 - Technisch übliche Farbstoffe, wie schwarzer Ruß, Farb-Ruß, Cyan-Farbstoffe, Magenta-Farbstoffe, Gelbe Farbstoffe.
- Typischerweise negative Ladungssteuerungsmittel: Ladungssteuernde Additive wie Metall-haltige Azo-Farbstoffe, oder Kupfer-Phthalocyanin Farbstoffe, oder Metall-Komplexe zum Beispiel von alkylierten Salicylsäure-Derivaten oder Benzoesäure, insbesondere mit Bor oder Aluminium, in den erforderlichen Mengen, typischerweise kleiner 5 Gew.-%.
 - Wahlweise positive Ladungssteuerungsmittel: Ladungssteuernde Additive z.B. vom Typ Nigrosin-Farbstoff,

45

oder Triphenylmethan Farbstoffe substituiert mit tertiären Aminen, oder quaternäre Amoniumsalze wie CTAB (cetyltrimethylammonium bromide = hexadecyltrimethylammonium bromide), oder Polyamine, typischerweise kleiner 5 Gew.-%.

- Gegebenenfalls können, zur Herstellung magnetischer Toner, magnetische Pulver zugesetzt werden, wie z.B. Pulver die in einem magnetischen Feld magnetisiert werden können, wie ferromagnetische Substanzen, wie Eisen, Kobalt, Nickel, Legierungen, oder Verbindungen wie Magnetit, Hermatit oder Ferrit.
- Wahlweise können auch Entwickler zugesetzt werden, wie Eisenpulver, Glaspulver, Nickelpulver, Ferritpulver.
 Erfindungsgemäße Kieselsäure in Gehalten, bezogen auf ein Fest-Harz als Binder mit 20 µm mittlerem Partikeldurchmesser, von größer 0,01 Gew.-%, bevorzugt größer 0,1 Gew.-%. Mit abnehmendem mittlerem Partikeldurchmesser des Binders werden u. a. höhere Gehalte an Kieselsäure erforderlich, wobei die notwendige Menge an Kieselsäure erforderlich wobei die notwendige die notwendige

selsäure umgekehrt proportional zum Partikeldurchmesser des Binders zunimmt. Der Gehalt an Kieselsäure ist vorzugsweise jedoch in jedem Fall kleiner 5 Gew.-% bezogen auf Binder Harz.

- Weitere anorganische Zusätze, wie feinteilige und grobteilige Siliiciumdioxide, darunter auch solche mit 100 bis 1000 nm mittlere Durchmesser, Aluminiumoxide, wie pyrogene Aluminiumoxide, Titandioxide, wie pyrogene oder Anastas oder Rutile, Zirconoxide.

- Wachse, wie paraffinische Waxe mit 10-500 C-Atomen, Siliconwachse, olefinische Wachse, Wachse mit einer Jodzahl < 50, bevorzugt < 25, und einer Verseifungszahl von 10-1000, bevorzugt 25-300

[0214] Der Toner kann in verschiedenen Entwicklungsverfahren eingesetzt werden, wie zur elektrophotografischen Bilderzeugung und Reproduktion, wie z. B. magnetische Bürsten-Verfahren, Kaskaden Verfahren, Einsatz von leitfähigen und nicht leitfähigen magnetischen Systemen, Pulverwolkenverfahren, Entwicklung in Abdruck, und andere.

[0215] Ein Nachteil von unpolaren Kieselsäure tritt beim Einsatz als aktiver Füllstoff in Flüssigkeits-, Polymer- und Harzsystemen mittlerer und hoher Polarität auf. Dort treten Probleme der Mischbarkeit und Verträglichkeit auf. Dies ist dann nachteilig, wenn ein inniger Verbund der Kieselsäure mit der umgebenden Matrix gefordert ist. Der erfindungsgemäße homogene Einbau von kontrollierten Anteilen an polaren Funktionen in die Oberfläche einer Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppenen überwindet diesen Nachteil, und erhöht die mechanischen Eigenschaften wie Härte, Festigkeit, Zähigkeit und Abrasionsfestigkeit, etc., des Compounds Kieselsäure-Matrix.

[0216] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in polaren Systemen, wie lösemittelfreien vernetzbaren Polymeren und/oder Harzen, oder wie Lösungen, Suspensionen, Emulsionen und Dispersionen von organischen Harzen in wässrigen Systemen oder organischen Lösemitteln (z. B.: Polyester, Vinylester, Epoxid, Polyurethan, Alkydharze, u. a.). eine hohe Verdickungswirkung aufweist, und damit als rheologisches Additiv in diesen Systemen geeignet ist.

[0217] Die erfindungsgemäße KIESELSÄURE ist im weiteren dadurch gekennzeichnet, dass sie in unpolaren Systemen, wie unvernetztem Siliconkautschuk, eine geringe Verdickungswirkung aufweist, dabei zugleich aber eine hohe Verstärkungswirkung in den vernetzten Siliconkautschuken zeigt, und damit als Verstärkerfüllstoff für Siliconkautschuke hervorragend geeignet ist.

[0218] Die weitere erfindungsgemäße Kieselsäure (2) liefert in reaktiven Polymeren und Harzen eine optimale chemische Vernetzung mit der umgebenden Matrix.

[0219] Ein weiterer Nachteil ist eine hohe Unpolarität der Kieselsäure, wenn sie als Additiv, z. B. als Antiblockmittel, als Rieselhilfsmittel oder zur Steuerung oder Regulierung von triboelektrischen Eigenschaften mit Feststoffen, insbesondere feinteiligen Feststoffe, wie vernetzte Polymer- und Harzsysteme oder anorganische feinteilige Feststoffe, eingesetzt wird. Aus der Unpolarität resultieren Probleme in der Mischbarkeit und Verträglichkeit. Dies führt zu Entmischung der Kieselsäure, wenn sie als Rieselhilfsmittel und/oder als Ladungsregulativ in pulverförmigen Produkten, wie Pulverharzsystem, wie für Pulverlackbeschichtungen eingesetzt, oder in Tonern und Entwicklern eingesetzt wird. Diese Entmischung steht in Zusammenhang mit mangelnder Kieselsäure-Pulverpartikel-Wechselwirkung. Diese Entmischung hat eine Destabilisierung, und mangelnde Standzeit, des Systems, also z. B. bei Toner-Kieselsäure-Mischungen mangelnde Stabilität unter Belastung wiederholter Kopier- und Aktiviervorgänge, zur Folge. Der erfindungsgemäße Einbau von kontrollierten Anteilen an polaren Funktionen in die Oberfläche einer mit geringem Gehalt an Silanolgruppenen Kieselsäure überwindet diesen Nachteil, und erhöht die Langzeitstabilität dieser Systeme.

[0220] Die Erfindung betrifft im weiteren den Einsatz der erfindungsgemäßen homogen silylierten Kieselsäure in Entwicklern und Toner, z. B. nichtmagnetische und magnetische, die 1-Komponenten und 2-Komponenten Systeme seine können. Diese Toner können aus Harzen, wie Styrol- und Acrylharze, und deren Mischungen, oder Polyester- und Epoxyharze, und deren Mischungen, bestehen, und bevorzugt zu Partikelverteilungen von 1–100 µm vermahlen sein können, oder können Harze sein, die in Polymerisationsverfahren in Dispersion oder Emulsion oder Lösung oder in Masse zu Partikelverteilungen von bevorzugt 1–100 µm hergestellt wurden. Die KIESELSÄURE wird bevorzugt eingesetzt zur Verbesserung und Steuerung des Pulver-Fließverhaltens, und/oder zur Regulierung und Steuerung der triboelektrischen Ladungseigenschaften des Toners oder Entwicklers. Derartige Toner und Entwicklern können bevorzugt bei elektrophotografischen Print- und Druckverfahren eingesetzt werden, sie sind auch bei direkten Bildübertragungsverfahren einsetzbar. Dies gilt auch in pulverförmigen Harzen, die als Anstrichsysteme verwendet werden.

[0221] Eine weitere Anwendung ist der Einsatz der Kieselsäure bei der Fertigung von künstlichen Zähnen bzw. bei Kunststoffzahnfüllungen, als Füllstoff, z. B. zur Verbesserung der mechanischen Festigkeit, bzw. der Abrasionsfestigkeit.

[0222] Ein weitere Anwendung ist der Einsatz in Lacken und Farben, insbesondere zur Erzielung von Härte, die für Kratzfestigkeit erfordert ist.

65

Beispiele

Herstellung der hydrophilen Ausgangskieselsäure

[0223] 10,8 kg/h Siliciumtetrachlorid werden in einer Mischkammer homogen mit 74,3 Nm³/h Primärluft und 20,7 Nm³/h Wasserstoffgas vermischt und in einer Brennerdüse bekannter Bauart in einer Flamme in eine Brennkammer geleitet. In die Brennkammer werden zusätzlich 12,0 Nm³/h Sekundärluft eingeblasen. Nach Austritt aus der Brennkammer wird das entstandene Kieselsäure-Gasgemisch in einem Wärmetauschersystem auf 120–150°C abgekühlt, und anschließend wird der Feststoff Kieselsäure von der Chlorwasserstoff-haltigen Gasphase in einem Filtersystem getrennt. Bei erhöhter Temperatur werden anschließend durch Zugabe von über die Verbrennung von Erdgas erhitzter Luft ohne weitere Zugabe von Wasser oder Feuchte Reste von Chlorwasserstoff entfernt. Es wird eine pyrogene Kieselsäure mit einem pH-Wert der 4%igen (Gew.-%) Dispersion (DIN/ISO 787/9) von 4,1.

Herstellung der silanolgruppenarmen Kieselsäure mit homogener Oberfläche (1)

Beispiel 1-1

In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 105°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte < 1% und einem HCl Gehalt < 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) in feinstverteilter Form zugedüst, 150 g/h OH-endständiges Polydimethylsiloxan (PDMS) (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar), 30 g/h Dimethyldichlorsilan zugefügt. Die so beladene KIE-und anschließend in einem Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 105°C weiter mittels Rühren fluidisiert, nem mechanisch bewegtem Trockner bei 250°C und bei 0,3 cm/s N₂ Fluß von HCl gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 20% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 1-1

Beispiel 1-2

[0225] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 105°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte < 1% und einem HCl Gehalt < 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 150 g/h flüssiges MQ-Harz (mit einer Viskosität von 120 mPas bei 25°C und einem M: Q von 2,5: 1), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 15 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 15 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 15 bar), sowie durch SÄURE wird bei einer Verweilzeit von 1,3 Stunden bei einer Temperatur von 105°C weiter mittels Rühren fluidisiert, nem mechanisch bewegtem Trockner bei 250°C und bei 0,3 cm/s N₂ Fluß von HCl gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 50% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 1-1.

Beispiel 1-3

[0226] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 25°C unter Inerigas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte < 1% und einem HCl Gehalt < 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 150 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 5 bar), 50 g/h Hexamethyldisilazan zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2,5 Stunden bei einer Temperatur von 25°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darrunter befindlichem 0,3 cm/s N₂ Fluß von NII3 gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 1-1.

Beispiel 1-4

[0227] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 25°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE, mit einer Feuchte < 1% und einem HCl Gehalt < 100 ppm und mit einer spezifischen Oberfläche von 50 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK D05 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 15 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 40 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zu-

gefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 5 bar), 15 g/h Hexamethyldisilazan zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2,5 Stunden bei einer Temperatur von 25°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darrunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 140°C und bei 0,3 cm/s N₂ Fluß von HCl gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 1-1.

Tabelle 1-1

10

20

25

30

35

55

65

1	용C	용A	%SiOH	WT	MZ	DRIFT	MRZ	π*	IGC
B1	4,1	96	12	nein	50	0	4	<1	$< 30 \text{ mJ/m}^2$
B2	3,5	90	22	nein	55	0	. 5	<1	$< 30 \text{ mJ/m}^2$
B3	5,4	94	7	nein	70	0	5	<1	$< 30 \text{ mJ/m}^2$
B4	1,7	94	5	nein	70	0	5	<1	$< 30 \text{ mJ/m}^2$

1. Kohlenstoffgehalt (%C)

- Elementaranalyse auf Kohlenstoff; Verbrennen der Probe bei > 1000°C im O2-Strom, Detektion und Quantifizierung des entstehenden CO₂ mit IR; Getät LECO 244
- 2. Ausbeute der Reaktion (%A)

- berechnet aus dem erwarteten, theoretischen Kohlenstoffgehalt %C-theor und dem experimentell gefundenen Kohlenstoffgehalt %C-exp: %Ausbeute = %C-exp/%C-theor · 100%

3. Restgehalt an nicht silylierten KIESELSÄURE-Silanolgruppen (%SiOH)

Methode: Säure-Base-Titration der in Wasser/Methanol = 50: 50 supendierten Kieselsäure; Titration nach Sears (G. W. Sears, Anal. Chem., 28 (12), (1956), 1981)

- Titration wird im pH-Bereich des isoelektrischen Punktes und unterhalb der Auflösung der Kieselsäure durchgeführt
- unbehandelte Kieselsäure mit 100% SiOH (KIESELSÄURE-Oberflächensilanolgruppen): SiOH-phil = 1,8
 SiOH/nm²
- silylierte Kieselsäure: SiOH-silyliert
- Kieselsäure-Rest-Silanolgehalt:
- %SiOH = SiOH-silyliert/SiOH-phil · 100%
- 4. Test (ja/nein) der Benetzbarkeit mit Wasser (WT):

Einschütteln eines gleichen Volumens der Kieselsäure mit gleichem Volumen an Wasser;

- bei Benetzung (hydrophil) sinkt KIESELSÄURE ein: JA,
- bei Nicht-Benetzung (hydrophob) schwimmt KIESELSÄURE auf: NEIN,
- 5. Test (Volumen% MeOH in Wasser) der Benetzbarkeit mit Wasser-Methanol Gemischen = Methanolzahl (MZ): Einschütteln eines gleichen Volumens der Kieselsäure mit gleichem Volumen an Wasser-Methanol Gemisch
 - Start mit 0% Methanol
 - bei Nicht-Benetzung schwimmt KIESELSÄURE auf: Gemisch mit um 5 Vol.% höherem MeOH Gehalt verwenden
 - bei Benetzung sinkt KIESELSÄURE ein: Anteil MeOH (%) in Wasser gibt MZ
- 6. Intensität der Bande der isolierten OH-Valenzschwingung bei 3750 cm⁻¹ gemessen mit der DRIFT (diffuse reflectance infrared fourrier transformation spectroscopy)
 - Bezogen auf die Intensität der Bande der unbehandelten Kieselsäure: %SiOH-37501/cm = int-silyl/int-phil·100%
- 7. Polarität, gemessen via Solvatochromie mit Methylrot in Toluol (MRZ)
 - Lösung von 20 mg Methylrot in Toluol
 - Suspendieren von 0,5 g Kieselsäure in 10 ml toluolischer Methylrotlösung; Visuelle Beurteilung der Farbe der Supension:

Violett 0 (unbehandelte Kieselsäure)

Rot-Violett 1

Rot 2

Rot-Orange 3

Orange 4

Gelb-Orange 5 (vollständig silylierte Kieselsäure)

8. Dipolarität π^* , gemessen via Solvatochromie (mit Bis-Phenylen-di-Cyano-Eisen(II) in Dichlorethan): $\pi^* < 1.0$.

9. Homogenität der Struktur der Silyliermittelschicht an der Kieselsäure-Oberfläche gemessen mit Inverser Gas-

chromatographic (IGC)

Beispiel 1-5

Ladungsverhalten der KIESELSÄURE

[0228] Je 50 g eines Ferrit-Trägers mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 80 µm werden mit je 0,5 g der KIE-SELSÄURE'en aus den Beispielen 3 und 4 bei RT durch Schütteln in einem 100 ml PE-Gefäß während 15 Min vermischt. Vor der Messung werden diese Mischungen während 5 Minen bei 64 UpM in einem geschlossenen 100 ml PE-Gefäß auf einem Rollenbock aktiviert. Mit einer "hard-blow-off cell" (ca. 3 g KIESELSÄURE, Kapazität 10 nF, 45 µm Sieb, Luftstrom 1 l/Min, Luftdruck 2,4 kPa, Meßzeit 90 sec) (EPPING GmbII, D-85375 Neufahrn) wird das triboelektrische Aufladungsverhalten der KIESELSÄURE gemessen als Verhältnis von KIESELSÄURE-Ladung pro KIESEL-SÄURE-Masse (q/m).

15

Tabelle 1-2

Beispiel 1-5	Ladungsverhalten q/m gegen Ferrit [µC/g]
Carrier + Beispiel 1-3	- 530
Carrier + Beispiel 1-4	- 460

25

Beispiel 1-6

Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

30

[0229] 100 g eines KIESELSÄURE-freien magnetischen 1-Komponenten Trockentoners, Typ negativ ladend, "crushed type", Basis Copolymer Styrol/Methacrylat, mit einer mittleren Partikelgröße von 14 µm (z. B. erhältlich bei der Firma IMEX, Japan) werden mit 0,4 g einer KIESELSÄURE nach Beispielen 3-4 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT gemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

40

Tabelle 1-3

40			
	Beispiel 1-6	Tonerladu ng [µC/g]	Fließver- halten [mg]
45	KIESELSÄURE- freier Toner	- 1,50	2
	Toner + Beispiel 1-3	- 2,01	46
50	Toner + Beispiel 1-4	- 1,93	48

55

Beispiel 1-7

Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Polymerisationstoner

[0230] 100 g eines KIESELSÄURE-freien magnetischen 1-Komponenten Trockentoners, Typ negativ ladend, "crushed type", Basis Copolymer Styrol/Methacrylat, mit einer mittleren Partikelgröße von 14 µm (z. B. erhältlich bei der Firma IMEX, Japan) werden mit 0,4 g einer KIESELSÄURE nach Beispielen 3-4 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT gemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 1-4

Beispiel 1-7	Tonerladung	Fließverhalte
DC10p1C1 -	[µC/g]	n
		[mg]
KIESELSÄURE-freier Toner	- 1,70	12
Polymerisationstoner +	- 1,83	38
Beispiel 1-3	- 1,71	4.5
Polymerisationstoner + Beispiel 1-4	- I, / I	

Beispiel 1-8

Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0231] 100 g eines KIESELSÄURE-freien Toners, compoundiert aus einem 88 g eines Binder-Harzes (Typ gemahlenes Fest-Harz negativ ladend), Basis Polyester (Cocondensat aus Phenyl-haltigem PPO und Phthalsäureanhydrid), mit einer mittleren Partikelgröße von 10 µm, 8 g eines Farbrußes (Cabot Regal 400R), 2 g eines negativ steuemden Ladungsregulativ (Aizen Spilon Black T-77, Hodogaya Chem.), und 2 g eines Wachses (Viscol TS-200 Sanyo Chem.), werden und 1,5 g einer KIESELSÄURE nach Beispiel 3 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT zugemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 1-5

	Tonerladu ng [µC/g]	Fließverhal ten [mg]
KIESELSÄURE- freier Toner	- 1,80	14
Beispiel 1-8	- 2,05	37

Beispiel 1-9

Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0232] 100 g eines KIESELSÄURE-freien Toners, compoundiert aus einem 90 g eines Binder-Harzes (Typ gemahlenes Fest-Harz negativ ladend), Basis Polyester (Cocondensat aus Phenyl-haltigem PPO und Phthalsäureanhydrid), mit einer mittleren Partikelgröße von 10 µm, 5 g eines Farbrußes (Mitsubishi Carbon Black N° 44), 1 g eines positiv steuernden Ladungsregulativ (Bontron S-34 Orient-Chem.), und 2 g eines Wachses (Viscol 550P Sanyo Chem.), werden und 1,5 g einer KIESELSÄURE nach Beispiel 3 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT zugemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 1-6

	Tonerladu ng [µC/g]	Fließverhal ten [mg]
KIESELSÄURE- freier Toner	+ 1,80	7
Beispiel 1-9	+0,25	27

60

55

15

20

30

45

Herstellung der silanolgruppenarmen Kieselsäure (2) mit homogener Verteilung von polaren Gruppen in der Obersläche

Beispiel 2-1

- In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h vollentsalztes-Wasser (VE-Wasser) in feinstverteilter Form zugedüst, 100 g/h OH-endständiges Polydimetylsiloxan (PDMS) (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1:2 von 3-Aminoethyl-Aminopropyl-trimethoxy Silan (Wacker GF91 Silan) und Wasser zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht.
- 15 [0234] Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s N₂ Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt.

[0235] Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.

Daten in Tabelle 2-1

Beispiel 2-2

10236] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1: 2 von N,N' Diethyl-3-aminopropyl-methyl-dimethoxy Silan und Methanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht.

[0237] Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s N₂ Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Beleteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.

Daten in Tabelle 2-1

Beispiel 2-3

[0238] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines Gemisches 1: 2 N,N'Bis-trimethoxysilyl-propyl-Ethylendiamin und Methanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stun-Reaktor bei 80 C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s N₂ Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESEL-Daten in Tabelle 2-1.

Beispiel 2-4

[0239] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugefügt, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1:2 von 3-Methacryloxy-propyl-triethoxysilan (Wacker GF31 Silan) und Methanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N₂ Fluß vom Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren

40

Gruppen in der Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 2-1.

Beispiel 2-5

[0240] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1:2 von 3-Glycidoxy-propyl-triethoxysilan (Wacker GF82 Silan) und Methanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird hei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80 C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N₂ Fluß vom Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.

Daten in Tabelle 2-1.

Beispiel 2-6

[0241] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GnibH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteiltet Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines Gemisches 1:2 von Phosphinato-Bis[ethyldimethylsiloxyethyldimethyltrimethoxysilan] Natrium Salz und Wasser zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N₂ Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 2-1.

Beispiel 2-7

35

55

[0242] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines Gemisches 1: 2 eines Hydroxy-endständiges Polyethylenoxid-propyl-polydimethylsiloxans von einer Viskosität von 100 mPas bei 25°C (erhältlich bei Wacker und dem Namen IM22) und Wasser zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s N₂ Fluß vom Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIE-SELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 2-1.

Beispiel 2-8

[0243] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1: 2 eines 3-Mercapto-propyl-trimethoxysilans (erhältlich bei Wacker und dem Namen GF70) und Ethanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80°C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N₂ Fluß vom Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kieselsäure zurückgeführt. Erhalten wird ein hydrophobes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener Verteilung von polaren

und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht. Daten in Tabelle 2-1.

Beispiel 2-9

[0244] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 50 g/h VE-Wasser in feinstverteilter Form zugedüst, 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 150 g/h eines frisch hergestellten Gemisches 1: 2 eines 3-Cyclohexylamino-propyl-trimethoxysilans (erhältlich bei Wacker und dem Namen GF92) und Ethanol zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verweilzeit von 2 Stunden bei einer Temperatur von 35°C weiter mittels Rühren fluidisiert, und anschließend in einem darunter befindlichem Reaktor bei 80 C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N₂ Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und Abreinigungsprodukte der Reaktion zu 33% in die Belegung der Kiepolaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.

Dain-

Beispiel 2-10

[0245] In einer kontinuierlichen Apparatur werden bei einer Temperatur von 35°C unter Inertgas N₂ zu einem Massestrom von 1000 g/h an hydrophiler KIESELSÄURE mit einer spezifischen Oberfläche von 200 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) (erhältlich unter dem Namen WACKER HDK N20 bei Wacker-Chemie GmbH, Burghausen, D), 100 g/h OH-endständiges PDMS (Viskosität: 40 mPas bei 25°C), in flüssiger, feinstverteilter Form zugefügt durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 10 bar), sowie durch Verdüsen über eine Einstoffdüse (Druck 7 bar) 50 g/h eines Poly-hydrogenmethyl-siloxans zugefügt. Die so beladene KIESELSÄURE wird bei einer Verunter befindlichem Beaktor bei 80 C zur Reaktion gebracht. Anschließend wird in einem mechanisch bewegtem Trockner bei 120°C und bei 0,1 cm/s der N₂ Fluß von Flüchtigen gereinigt. Hierbei werden die Nebenreaktionsprodukte und bes weißes KIESELSÄURE-Pulver mit homogener und definierter Verteilung von polaren und unpolaren Gruppen in der Silyliermittelschicht.

35 Daten in Tabelle 2-1.

20

Tabelle 2-1

		,	1400110 2-1
40	Beispiel	%A	%SiOH
	2-1	93	2
	2-2	92	3
45 -	2-3	95	3
	2-4	94	7
	2-5	92	8
50	2-6	96	1
	2-7	90	12
55	2-8	94	13
	2-9	94	6
Į	2-10	89	n.a.

Beschreibung der Analysenmethoden 2

2-1. Ausbeute der Reaktion (%A)

- berechnet aus dem erwarteten, theoretischen Kohlenstoffgehalt %C-theor und dem experimentell gefundenen Kohlenstoffgehalt %C-exp: %Ausbeute = %C-exp/%C-theor · 100%

2-2. Restgehalt an nicht silylierten KIESELSÄURE-Silanolgruppen (%SiOH)

[0246] Methode: Säure-Base-Titration der in Wasser/Methanol = 50:50 supendierten Kieselsäure; Titration nach Se-

60

ars (G. W. Sears, Anal. Chem., 28 (12), (1956), 1981)

- Titration wird im pH-Bereich des isoelektrischen Punktes und unterhalb der Auflösung der Kieselsäure durchgeführt
- unbehandelte Kieselsäure mit 100% SiOH (KIESELSÄURE-Oberflächensilanolgruppen): SiOH-phil = 1,8 SiOH/nm²
- silylierte Kieselsäure: SiOH-silyliert
- Kieselsäure-Rest-Silanolgehalt:
- %SiOH = SiOH-silyliert/SiOH-phil · 100%

Beispiel 2-11

Ladungsverhalten der KIESELSÄURE

[0247] Je 50 g eines Ferrit Carriers mit einem mittleren Partikeldurchmesser von 80 µm werden mit je 0,5 g der KIE-SELSÄURE'en aus den Beispielen 1–4 bei Raumtemperatur (RT) durch Schütteln in einem 100 ml PE-Gefäß während 15 Min vermischt. Vor der Messung werden diese Mischungen während 5 Minuten bei 64 UpM in einem geschlossenen 100 ml PE-Gefäß auf einem Rollenbock aktiviert. Mit einer "hard-blow-off cell" ca. 3 g KIESELSÄURE, Kapazität 10 nF, 45 µm Sieb, Luftstrom 1 l/Min, Luftdruck 2,4 kPa, Meßzeit 90 sec) (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) wird das triboelektrische Aufladungsverhalten der KIESELSÄURE gemessen als Verhältnis von KIESELSÄURE-Ladung pro KIESELSÄURE-Masse (q/m).

Tabelle 2-2

	Ladungsverhalten q/m gegen Ferrit [µC/g]
Carrier + Beispiel 2-1	- 10
Carrier + Beispiel 2-2	+ 10
Carrier + Beispiel 2-3	+ 20
Carrier + Beispiel 2-4	- 460

Beispiel 2-12

Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0248] 100 g eines KIESELSÄURE-freien magnetischen 1-Komponenten Trockentoners, Typ negativ ladend, "crushed type", Basis Copolymer Styrol/Methacrylat, mit einer mittleren Partikelgröße von 14 μm (z. B. erhältlich bei der Firma IMEX, Japan) werden mit 0,4 g einer KIESELSÄURE nach Beispiel 2–6 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT gemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

Tabelle 2-4

	Tonerladung [µC/g]	Fließverhalten [mg]
KIESELSÄURE- freier Toner	- 1,60	14
Beispiel 2-12	- 1,99	37

Beispiel 2-13

Fließ- und Ladungsverhalten von KIESELSÄURE-enthaltendem Toner

[0249] 100 g eines KTESELSÄURE-freien Toners, compoundiert aus 88 g eines Binder-Harzes (Typ gemahlenes

23

10

25

30

35

50

50

55

•

60

J,

Fest-Harz negativ ladend), Basis Polycster (Cocondensat aus Phenyl-haltigem PPO und Phthalsäureanhydrid), mit einer mittleren Partikelgröße von 10 µm, 8 g eines Farbrußes (Cabot Regal 400R), 2 g eines negativ steuernden Ladungsregulativ (Aizen Spilon Black T-77, Hodogaya Chem.), und 2 g eines Wachses (Viscol TS-200 Sanyo Chem.), werden und 1,5 g einer KIESELSÄURE nach Beispiel 3 in einem Taumelmischer (z. B. Turbular) während 1 Stunde bei RT zugemischt. Nach einer Belastungszeit des Toners von 20 Min (entsprechend der Belastung nach 1000 Kopiervorgängen) wird die Aufladung (Ladung pro Masse) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners und das Fließverhalten (Massenfluß) des fertigen KIESELSÄURE-haltigen Toners zur Entwicklungswalze in einem "q/m-Mono" Elektrometer/Flowtester (EPPING GmbH, D-85375 Neufahrn) bestimmt.

10

Tabelle 2-3

		Tonerladung [µC/g]	Fließverhalten [mg]
15	KIESELSÄURE- freier Toner	- 1,50	2
	Toner + Beispiel 2-13	- 1,05	42

20

30

35

45 -

Patentansprüche

1. Silylierte Kieselsäure mit einer Dichte an SiOH pro nm² kleiner als 0,6 bezogen auf die Oberfläche nach BET-Verfahren (DIN 66131 und 66132).

2. Versahren zur Herstellung silylierter Kieselsäure nach Anspruch 1, wobei der Herstellungsprozess in 3 auseinanderfolgenden getrennten Schritten erfolgt, die jeweils in einem eigenen Gefäß erfolgen: (1) Beladung der hydrophilen Ausgangskieselsäure mit Silyliermittel (2) Reaktion der hydrophilen Kieselsäure mit dem Silyliermittel und (3) Reinigung der hydrophilen Kieselsäure von Silyliermittel und Nebenreaktionsprodukten.

3. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Herstellung der hydrophilen Ausgangskieselsäure nicht mehr als 10 Gew.-% Wasser bezogen auf das gesamte Gewicht der Ausgangskieselsäure zugegeben wird.

4. Verfahren zur Herstellung silvlierter Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Transport der Kieselsäure von Schritt (1) nach Schritt (2) und Schritt (3) mittels der Schwerkraft erfolgt.

5. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Reaktionsnebenprodukte und Abreinigungprodukte der Silylierreaktion aus Schritt (3) zurück in den Schritt (1) der Belegung geführt werden.

6. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das oder die Silyliermittel der Kieselsäure in flüssiger Form als feinstverteiltes Aerosol zugefügt werden.

7. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass während oder nach dem Silylierschritt Verfahren zur mechanischen Verdichtung eingesetzt werden.

8. Verfahren zur Herstellung der silylierten Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Silylierschritt Verfahren zur Desagglomerierung der Kieselsäure eingesetzt werden. 9. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 8 dadurch gekennzeichnet, dass die Kieselsäure mit einem Disilyliermittel mit unpolaren Gruppen

Ia) Organosilan der Formel

 $R^1_n SiX_{4-n}$

wobei n = 1, 2 oder 3 ist

oder Mischungen aus diesen Organosilanen, wobei R¹ ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und X = Halogen, Stickstoffrest, OR², OCOR², O(CII₂)_xOR² bedeutet, wobei R² Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet

und x = 1, 2, 3 bedeutet und/oder

Ib) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel (R¹₃SiO_{1/2}), und/oder

 $(R_2^1SiO_{2/2})$, und/oder

 $(R^{1}SiO_{3/2})$

wobei R^I die obige Bedeutung hat, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 ist,

silyliert wird und Ia und Ib allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden können.

10. Verfahren zur Herstellung einer Kiesclsäure nach Anspruch 9 dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei verschiedene Silyliermittel eingesetzt werden, mit der Maßgabe, dass mindestens ein Silyliermittel eine Viskosität von kleiner als 2 ndPas bei 25°C und mindestens ein Silyliermittel eine Viskosität von größer als 5 mPas bei 25°C aufweist. 11. Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen nach Anspruch 1 oder hergestellt nach einem oder mehreren der Ansprüche 2 bis 10 mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind, die einen Durchmessern von 100 bis 1000 nm aufweisen und Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufbauen, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelastung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen, wobei die Kieselsäure eine spezifischen Oberfläche von 10 bis 300 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist, wobei die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse D_m von kleiner oder gleich als 2,8, und eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm² und pro 100 m²/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-% aufweist. 12. Toner, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel und/oder Fließhilfsmittel für pulverförmige Systeme, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Kieselsäure nach einem der Ansprüche 1 bis 11 enthält. 13. Vernetzbare Polymer- und/oder Harzmasse, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kieselsäure nach einem der Ansprüche 1 bis 11 enthält. 14. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Kieselsäure mit einem 20 I) Silyliermittel mit unpolaren Gruppen Ia) Organosilan der Formel $R^1_n SiX_{4-n}$ 25 wobei n = 1, 2 oder 3 ist oder Mischungen aus diesen Organosilanen, wobei R¹ ein einfach oder mehrfach ungesättigter, einwertiger, gegebenenfalls halogenierter, Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 18 C-Atomen ist und dabei gleich oder verschieden sein kann und X = Halogen, Stickstoffrest, OR^2 , $OCOR^2$, $O(CH_2)_xOR^2$ bedeutet, 30 wobei R² Wasserstoff oder ein einwertiger Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen bedeutet und x = 1, 2, 3 bedeutet und/oder Ib) Organosiloxan aufgebaut aus Einheiten der Formel $(R^1_3SiO_{1/2})$, und/oder 35 (R¹₂SiO_{2/2}), und/oder $(R^1SiO_{3/2})$ wobei R¹ die obige Bedeutung hat, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 silyliert wird und Ia und Ib allein oder in beliebigen Gemischen eingesetzt werden können 40 und/oder mit II) Silyliermittel mit polaren Gruppen IIa) Organosilane der Formel $R^3_m R^1_n SiX_1$, wobei m + n + 1 = 4n = 0, 1 oder 2und m = 1, 2, oder 3 ist, wobei R³ ein Wasserstoff oder ein einwertiger oder zweiwertiger, ein oder mehrere, gleiche oder verschiedene, Heteroatome Y enthaltender Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 12 C-Atomen ist, falls es sich um einen zweiwertigen Kohlenwasserstoffrest handelt, so kann dieser an 2 Si-Atome gebunden sein, bzw. in einem Organo-Silan der Struk- $X_{4-n-m}R^1_nSiR^3_mSiR^1_nX_{4-n-m}$ gebunden sein, wobei das Heteroatom Y ein Element der 3., 4. (nicht C), 5. und 6. Hauptgruppe im Periodensystem der Elemente ist, wobei Y gleich N, P, O und S bevorzugt ist, und/oder ein IIb) Organosiloxan aufgebaut aus einer oder mehreren, gleichen oder verschiedenen Einheiten der Formel $R^3_q R^1_r SiO_{(4-q-r)/2}$, und/oder 60 wobei q = 1, 2 oder 3r = 0, 1 oder 2und q + r < 4 ist, 65 wobei R¹ und R³ die obige Bedeutung haben, wobei die Anzahl von diesen Einheiten in einem Organosiloxan mindestens 2 beträgt, silyliert wird und IIa und IIb allein oder in beliebigen Gemischen mit Ia und IIb eingesetzt werden

können, mit der Maßgabe dass, Silyliermittel (II) mit polaren Gruppen zumindest 1-80 Gew.-% der Gesamtmenge

an Silyliennittel (I) und (II) beträgt.

15. Verfahren zur Herstellung einer Kieselsäure nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass ein (I) Silyliermittel mit unpolaren Gruppen zumindest 20 Gew.-% der. Gesamtmenge an Silyliermittel beträgt.

16. Kieselsäure mit geringem Gehalt an Silanolgruppen nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8 und/oder 14 bis 15 mit homogen verteiltem Anteil an polaren Gruppen in der Silyliermittelschicht der Kieselsäureoberfläche mit einer mittleren Primärteilchen-Partikelgröße kleiner als 100 nm, wobei diese Primärteilchen nicht isoliert in der Kieselsäure existieren, sondern Bestandteile größerer Aggregate (Definition nach DIN 53206) sind, die einen Durchmessern von 100 bis 1000 nm aufweisen und Agglomerate (Definition nach DIN 53206) aufbauen, die in Abhängigkeit von der äußeren Scherbelästung Größen von 1 bis 500 µm aufweisen, wobei die Kieselsäure eine spezifischen Oberfläche von 10 bis 300 m²/g (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) aufweist, wobei die Kieselsäure eine fraktale Dimension der Masse D_m von kleiner oder gleich als 2, 8 und eine Dichte an Oberflächen-Silanolgruppen SiOH von kleiner als 0,6 SiOH/nm², und pro 100 m²/g spezifischer Oberfläche (gemessen nach der BET Methode nach DIN 66131 und 66132) einen Kohlenstoffgehalt von mindestens 1,0 Gew.-% aufweist.

17. Toner, Entwickler, Ladungssteuerungshilfsmittel und/oder Fließhilfsmittel, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Kieselsäure nach einem der Ansprüche 13 bis 16 enthält.

18. Vernetzbare Polymer- und/oder Harzmasse, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Kieselsäure hergestellt nach einem der Ansprüche 14 bis 15 oder nach Anspruch 16 enthält.

60.